## 明細書

透明性樹脂組成物

技術分野

[0001] 本発明は永久帯電防止性に優れた成形体用の熱可塑性樹脂組成物に関する。さらに詳しくは、透明性を有し、かつ永久帯電防止性および機械特性に優れた成形体用の熱可塑性樹脂組成物に関する。

背景技術

[0002] 従来、ポリカーボネート樹脂やポリスチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の透明性を損なうことなく帯電防止性を付与する方法としては、界面活性剤を表面に塗布したり、練り込む方法が広く知られている。ところが、このような方法では、界面活性剤が容易に水洗や摩擦により除去され永久的な帯電防止性を付与することが困難であった。そこで、透明性を維持しつつ永久的な帯電防止性を付与する方法として、(1)ポリエーテルエステル、イオン性界面活性剤、フェノール系酸化防止剤およびスピロタイプ亜リン酸化合物をポリカーボネート樹脂に添加する方法(例えば、特許文献1参照)、(2)スルホン酸塩基含有芳香族ジカルボン酸およびハロゲン原子含有ジオールからなるポリエーテルエステルをポリカーボネート樹脂に添加する方法(例えば、特許文献2参照)、(3)スルホン酸塩基と縮合多環炭化水素骨格を有するポリエーテルエステルおよびイオン性帯電防止剤をポリカーボネート樹脂に添加する方法(例えば、特許文献3参照)、(4)ポリアミドオリゴマーとビスフェノール類のエチレンオキシド付加物からなるポリエーテルエステルアミドをポリカーボネート樹脂に添加する方法(例えば、特許文献3参照)などが提案されている。

[0003] 特許文献1:特開平11-343401号公報

特許文献2:特開平9-25335号公報

特許文献3:特開平10-338740号公報

特許文献4:特開平7-10989号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0004] しかしながら、上記(1)、(2)および(3)の方法では、透明性は維持されるが、帯電防止剤と樹脂との相溶性が悪く、樹脂の機械特性が低下するという問題がある。また(4)の方法では帯電防止剤の屈折率が低いため、帯電防止剤を樹脂と混ぜた時に透明性が低下するという問題がある。

本発明の目的は、透明性に優れ、かつ永久帯電防止性および機械特性にも優れた成形体用の熱可塑性樹脂組成物を提供することにある。

課題を解決するための手段

- [0005] 本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、本発明に到達した。 即ち、本発明は、下記の(A1)および(A2)からなる群から選ばれる少なくとも1種の ブロックポリマー(A)と透明性樹脂(B)からなり、(A)と(B)の屈折率の差が0.01以 下である透明性樹脂組成物
  - (A1):1.575以上の屈折率および $10^{12}$ ~ $10^{17}$   $\Omega \cdot cm$ の体積固有抵抗値を有する 芳香環含有親油性ブロック (a) と、 $10^5$ ~ $10^{11}$   $\Omega \cdot cm$ の体積固有抵抗値および空気 中で250~380 Cの熱減量開始温度を有する芳香環含有親水性ブロック (b) からなり、(B) とのSP値の差が1以下であるブロックポリマー
  - (A2):1. 575以上の屈折率および $10^{12}$ ~ $10^{17}$   $\Omega$ ・cmの体積固有抵抗値を有する 芳香環含有親油性ブロック(a)、 $10^5$ ~ $10^{11}$   $\Omega$ ・cmの体積固有抵抗値および空気中で250~380  $\mathbb C$ の熱減量開始温度を有する芳香環含有親水性ブロック(b)、および 1. 540以上の屈折率を有し(B) とのSP値の差が0~0. 5である透明性樹脂ブロック(c)からなり、(B) とのSP値の差が1. 5以下であるブロックポリマー
  - (B):1.540以上の屈折率を有する透明性樹脂

;該組成物を成形してなり、ヘーズが20%以下である成形体;並びに、該成形体に 塗装および/または印刷を施してなる成形物品である。

[0006] [1]ブロックポリマー(A1)

本発明におけるブロックポリマー (A1)は、1.575以上の屈折率および $10^{12}$ ~ $10^{17}$   $\Omega$ ・cmの体積固有抵抗値を有する芳香環含有親油性ブロック (a)と、 $10^5$ ~ $10^{11}$   $\Omega$ ・cmの体積固有抵抗値および空気中で250~380  $\mathbb C$ の熱減量開始温度を有する芳香環含有親水性ブロック (b) からなり、(B) とのSP 値の差が1以下であるブロックポリ

マーである。

以下、(a)および(b)について説明する。

[芳香環含有親油性ブロック(a)]

- (a)を構成する芳香環としては、炭素数(以下、Cと略記)6〜30のベンゼン核含有芳香環、例えばベンゼン、ナフタレン、フルオレンおよびアントラセン環、およびC4〜3 0の複素環、例えばピロール、ピリジン、イミダゾール、イミダゾリジン、イミダゾリン、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン、モルホリンおよびイミド環が挙げられる。
- これらのうち、低着色性の観点から好ましいのはベンゼン、ナフタレンおよびフルオレン環からなる群から選ばれる少なくとも1種である。
- [0007] (a)には、芳香環単独(a1)、芳香環が主鎖を構成するもの(a2)および芳香環を側鎖に有するもの(a3)が含まれる。
- [0008] (a1)には、前記の芳香環を含有する化合物、例えばC6〜30のベンゼン核含有化合物、例えばベンゼン、ナフタレン、フルオレンおよびアントラセン、およびC4〜30の複素環含有化合物、例えばピロール、ピリジン、イミダゾール、イミダゾリジン、イミダゾリン、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン、モルホリンおよびグルタルイミドが含まれる。
- [0009] (a2)には、芳香環が非イオン性分子鎖(d)で隔てられたポリマーが含まれる。 (d)には、2価の炭化水素基;エーテル結合、チオエーテル結合、カルボニル結合、エステル結合、イミノ結合、アミド結合、イミド結合、ウレタン結合、ウレア結合、カーボネート結合およびシロキシ結合からなる群から選ばれる少なくとも1種の結合を有する2価の有機基;および窒素原子または酸素原子を含む複素環構造を有する2価の有機基からなる群より選ばれる少なくとも1種の2価の有機基が含まれる。
- [0010] 2価の炭化水素基としては、例えばC1~18(好ましくは2~8)の直鎖または分岐の 脂肪族炭化水素基[例えばアルキレン基(例えばエチレン基、ブチレン基、およびヘ キサメチレン基)およびアルケニレン基(例えばエテニレン基、ブテニレン基およびヘ キセニレン基)]およびC6~20の芳香族炭化水素基(例えばフェニレン基、ナフチレ ン基、アントラセン基およびフルオレン基)が挙げられる。

エーテル結合、チオエーテル結合、カルボニル結合、エステル結合、イミノ結合、アミ

ド結合、イミド結合、ウレタン結合、ウレア結合、カーボネート結合およびシロキシ結合 からなる群から選ばれる少なくとも1種の結合を有する2価の有機基としては、(ポリ) オキシアルキレン基;上記に相当する(酸素原子がイオウ原子に置き換った)モノーお よびポリチオエーテルのSH基を除いた残基;ポリエステルおよび/またはポリアミド オリゴマー[ポリエステルオリゴマー[芳香環含有(ポリ)エステルオリゴマー(C10〜3 0、例えばエチレングリコールとテレフタル酸のポリエステルオリゴマー)、脂肪族(ポリ )エステルオリゴマー(C4〜20)等]および/またはポリアミドオリゴマー[ラクタム開環 重合体(C6~12のラクタムおよび/またはC4~20のジカルボン酸からなる重合体、 例えばカプロラクタムとテレフタル酸のポリアミドオリゴマー)、アミノカルボン酸の重縮 合体(C6〜12のアミノカルボン酸およびC4〜20のジカルボン酸からなる重縮合体) 、ジカルボン酸とジアミンの重縮合体(C4〜20のジカルボン酸およびC6〜12のジア ミンからなる重縮合体)等〕から水酸基、カルボキシル基および/またはアミノ基を除 いた残基;ポリウレタンおよび/またはポリウレアから水酸基、アミノ基および/または イソシアネート基を除いた残基;ポリカーボネート[後述する2価フェノール(b01)とホ スゲンとから誘導される]から水酸基を除いた残基;ポリオルガノシロキサンの水酸基 を除いた残基等が挙げられる。

- [0011] これらの(d)のうち後述する透明性樹脂(B)との分散性の観点から好ましいのは、2 価の炭化水素基、およびエーテル、エステル、アミドおよびカーボネート結合からなる 群から選ばれる少なくとも1種の結合を有する2価の有機基、さらに好ましいのはC2 ~8のアルキレン基、(ポリ)オキシアルキレン(C2~4)基、ポリエステルオリゴマーおよび/またはポリアミドオリゴマーから水酸基、カルボキシル基および/またはアミノ 基を除いた残基、特に好ましいのは(ポリ)オキシエチレン基、(ポリ)オキシプロピレン 基、エチレングリコールとテレフタル酸のポリエステルオリゴマーおよび/またはカプロラクタムとテレフタル酸のポリアミドオリゴマーである。
  - (d)の分子量は、帯電防止性の観点から好ましくは28〜数平均分子量[以下、Mnと略記。 測定はゲルパーミエイションクロマトグラフィー (GPC) 法による]10,000、さらに好ましくは100〜Mn5,000である。
- [0012] Mnの測定条件は以下の通りである(以下、Mnは同じ条件で測定するものである)。

装置:高温ゲルパーミエイションクロマトグラフィー

溶媒:オルトジクロロベンゼン

基準物質:ポリスチレン

サンプル濃度:3mg/ml

カラム固定相: PLgel MIXED-B

カラム温度:135℃

(a2)としては、二官能性芳香環含有化合物[例えばジカルボン酸(C8〜30、例えば [0013] フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、2,6-ナフタレンジカルボン酸)、2価フェノー ル(C6~30、例えばハイドロキノン、カテコール、レゾルシン、ビスフェノールFおよび ビスフェノールA)、ジオール(C8〜30、例えばキシリレングリコール)およびジアミン( C6~30、例えばフェニレンジアミンおよびキシリレンジアミン)]と該二官能性芳香環 含有化合物と反応性の二官能性化合物[例えば芳香環を含有しないもの[ジオール (C2〜30、例えばエチレングリコールおよび1,6-ヘキサンジオール)、ジアミン(C2 ー30、例えばエチレンジアミンおよびヘキサメチレンジアミン)およびジカルボン酸( C2〜30、例えばシュウ酸、コハク酸およびグルタル酸)]および芳香環を含有するも の[例えば上記例示した二官能性芳香環含有化合物]]との縮合物(分子量250〜 Mn20,000);およびその他の重縮合物[分子量288~Mn20,000、例えばポリ(p ーキシリレン)、ポリベンゾチアゾール、ポリ(p-フェニレンピロメリドイミド)、ポリエチレ ンナフタレート、ポリ(pーフェニレンエーテル)、ポリアリレート、ポリ(mーフェニレンイソ フタルアミド)、ポリ(pーフェニレンテレフタルアミド)、ポリカーボネート、ポリベンズイミ ダゾール、ポリピペンゾチアゾールおよびポリベンゾオキサゾール]が挙げられる。

[0014] (a2)は例えば、二官能性芳香環含有化合物に、(d)を構成する二官能性化合物を加えて減圧下、通常200~250℃で重縮合反応させる方法により製造することができる。

また、上記の重合反応には、触媒を用いることができる。触媒としては、例えばアンチモン触媒(例えば三酸化アンチモン)、スズ触媒(例えばモノブチルスズオキサイドおよびジブチルスズオキサイド)、チタン触媒(例えばテトラブチルチタネート、テトラブトキシチタネート)、ジルコニウム触媒(例えばテトラブチルジルコネート)、アルミニウム

触媒(例えばテトライソプロポキシアルミネート)、有機酸金属塩[例えばジルコニウム 有機酸塩(例えば酢酸ジルコニル)および酢酸亜鉛]、およびこれらの2種以上の混 合物が挙げられる。これらのうち、好ましいのはスズ触媒、チタン触媒、アルミニウム触 媒および有機酸金属塩、さらに好ましいのはジブチルスズオキサイド、テトラブトキシ チタネート、テトライソプロポキシアルミネート、酢酸ジルコニルおよび酢酸亜鉛、とく に好ましいのは酢酸ジルコニルである。

触媒の使用量は、二官能性芳香環含有化合物と(d)を構成する二官能性化合物の合計重量に基づいて、通常0.001~5%である。

- [0015] (a3)には、C4~30の芳香環[例えばベンゼン環(例えばベンゼン、ナフタレン、アントラセンおよびフルオレン環)および/または複素環(例えばピロール、ピリジン、イミダゾール、イミダゾリン、ピペリジン、ピペラジン、フラン、チオフェン、γーピラン、γーチオピラン、チアゾール、1,3,5ートリアジン、インドール、キノリンおよびプリン環)]を含有するビニルモノマー(ビニルモノマーはエチレン性不飽和基を有するモノマーを意味する、以下同じ。)を種々の重合法(例えばラジカル重合法、チーグラー触媒重合法およびメタロセン触媒重合法)により(共)重合またはその他のビニルモノマーと共重合させることにより得られる、芳香環を側鎖に有する芳香環含有親油性ブロックが含まれる。
- [0016] ベンゼン環を含有するビニルモノマーとしては、C8〜32、例えばスチレンおよびその誘導体[例えばoー、mーおよびpーアルキル(C1〜10)スチレン(例えばビニルトルエン)、αーアルキル(C1〜10)スチレン(例えば αーメチルスチレン)およびハロゲン化スチレン(例えばクロロスチレン)]、C12〜30のビニルナフタレンおよびその誘導体、C13〜40のビニルフルオレンおよびその誘導体、およびC16〜40のビニルアントラセンおよびその誘導体が挙げられる。
- [0017] 複素環含有ビニルモノマーとしては、C7〜28、例えばビニルピリジン(例えば2-、3ーおよび4・ビニルピリジン);低級アルキル(C1〜C8)置換ビニルピリジン(例えば2-メチルー、2ーエチルー、3ーメチルー、2,3ージメチルーおよび2ーメチルー3ーエチルー5ービニルピリジン)、1ービニルイミダゾール、Nービニルイミダゾールおよびビニルピペリジンが挙げられる。

- [0018] 芳香環を含有するビニルモノマーと共重合可能な他のビニルモノマーとしては、例えば炭化水素(例えば脂肪族炭化水素および脂環式炭化水素)、アクリルモノマー、不飽和モノーおよびジカルボン酸およびそれらの誘導体、不飽和アルコールのカルボン酸エステル、不飽和アルコールのアルキルエーテル、ハロゲン含有ビニルモノマーおよびこれらの2種以上の混合物(付加形式はランダムおよび/またはブロックのいずれでもよい。)が挙げられる。
- [0019] 脂肪族炭化水素としては、オレフィン[C2~30、例えばエチレン、プロピレン、C4~30(好ましくは4~12、さらに好ましくは4~10)の $\alpha$  ーオレフィン(例えば1ーブテン、4ーメチルー1ーペンテン、1ーペンテン、1ーオクテン、1ーデセンおよび1ードデセン)]およびアルカジエン[C4~30(好ましくは4~18、さらに好ましくは4~8)、例えばブタジエン、イソプレンおよび1,11ードデカジエン]が挙げられる。
- [0020] 脂環式炭化水素としては、シクロアルケン(C5〜30、例えばシクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘプテンおよびシクロオクテン)およびシクロアルカジエン(C5〜30、例えばシクロペンタジエン、1,3ーおよび1,4ーシクロヘキサジエン、1,3ーおよび1,4ーシクロヘプタジエン、1,3ー、1,4ーおよび1、5ーシクロオクタジエンおよび1ーメチルー1,4ーシクロヘキサジエン)が挙げられる。
- [0021] アクリルモノマーとしては、C3~30、例えば(メタ)アクリル酸およびそれらの誘導体、 (メタ)アクリロニトリルおよび(メタ)アクリルアミドが挙げられる。 (メタ)アクリル酸の誘導体としては、例えばアルキル(C1~20)(メタ)アクリレート[例 えばメチルー、エチルーおよびブチル(メタ)アクリレート]およびモノーおよびジーアルキル(C1~4)アミノアルキル(C2~4)(メタ)アクリレート[例えばアミノエチル(メタ)アクリレートおよびジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート]挙げられる。
- [0022] 不飽和モノカルボン酸としては、C4〜30(好ましくはC4〜18、さらに好ましくは4〜12)、例えばクロトン酸、3,3ージメチルアクリル酸、エチルアクリル酸、2ーおよび4〜ペンテン酸、2ーおよび3〜へキセン酸、2ーメチルーペンテン酸、2,2ージメチルーペンテン酸、6〜ペプテン酸、2ーエチルー2〜ヘキセン酸および2〜オクテン酸、不飽和ジカルボン酸としては、C4〜30(好ましくはC4〜18、さらに好ましくは4〜12)の不飽和ジカルボン酸、例えばマレイン酸、フマール酸およびイタコン酸が挙げられる。

不飽和モノーおよびジカルボン酸の誘導体としては、C4〜30、例えばモノーおよびジアルキル(C1〜20)エステル(例えばクロトン酸メチル、マレイン酸ジメチルおよびイタコン酸ジエチル)、酸無水物(例えば無水マレイン酸、無水イタコン酸)および酸イミド(例えばマレイン酸イミド)が挙げられる。

- [0023] 不飽和アルコールのカルボン酸エステルとしては、C4〜6、例えば不飽和アルコール[C2〜4、例えばビニルアルコールおよび(メタ)アリルアルコール]のカルボン酸(C2〜4)エステル[例えば酢酸ビニルおよび酢酸(メタ)アリル]が挙げられ、不飽和アルコールのアルキルエーテルとしては、C3〜30、例えば不飽和アルコール(上記に同じ)のアルキル(C1〜20)エーテルが挙げられる。ハロゲン含有ビニルモノマーとしては、C2〜12、例えば塩化ビニル、塩化ビニリデンおよびクロロプレンが挙げられる。
- [0024] (a3)は種々の重合方法、例えば塊状重合、パール重合、溶液重合および乳化重合により製造できる。重合温度は、通常25~250℃、重合時間は通常25分~10時間である。
- [0025] 上記重合に用いることのできる重合開始剤としては、例えばアゾ系ラジカル開始剤、パーオキサイド系ラジカル開始剤およびこれらの混合物が挙げられる。これらのうち好ましいのは官能基を有する開始剤、さらに好ましいのはカルボニル基、ヒドロキシル基、アミノ基、エポキシ基またはイソシアネート基を有するアゾ系ラジカル開始剤およびカルボニル基を有するパーオキサイド系ラジカル開始剤である。
- [0026] 官能基を有するアゾ系ラジカル開始剤のうち、カルボニル基を有するものとしては、例えば3,3-アゾビス(3-シアノプロピオン酸)、4,4'-アゾビス(4-シアノ吉草酸)、4-tーブチルアゾー4-シアノ吉草酸、4,4'-アゾビス(4-シアノペンタノイックアシッド)、2,2'-アゾビス(メチルイソブチレート)、1,1'-アゾビス(1-アセトキシー1-フェニルエタン)、1,1'-アゾビスホルムアミドおよび2-シアノー2-プロピルアゾホルムアミド;ヒドロキシル基を有するものとしては、例えば2,2'-アゾビス[2-(ヒドロキシメチル)プロピオニトリル]、2,2'-アゾビス[2-(ヒドロキシメチル)プロピオニトリル]、2,2'-アゾビス[2-(ヒドロキシメチル)ブチロニトリル]、4,4アゾビスシアノペンタノール、ジー(3-ヒドロキシブチル)ー2,2'アゾビスイソブチレートおよびジー(4-ヒドロキシブチ

ル)-2,2'アゾビスイソブチレート;

- [0027] アミノ基を有するものとしては、例えば2、2'-アゾビス[2-(アミノメチル)プロピオニトリル]、2、2'-アゾビス[2-(アミノエチル)プロピオニトリル]、2、2'-アゾビス[2-(アミノメチル)ブチロニトリル]および4-アセトアミノフェニルーアゾートリフェニルメタン;エポキシ基を有するものとしては、例えば2、2'-アゾビス[2-(グリシジロキシエチル)プロピオニトリル]および2、2'-アゾビス[2-(グリシジロキシエチル)ブチロニトリル];並びに、イソシアネート基を有するものとしては、例えば2、2'-アゾビス[2-(イソシアナトエチル)プロピオニトリル]および2、2'-アゾビス[2-(イソシアナトエチル)プロピオニトリル]および2、2'-アゾビス[2-(イソシアナトエチル)ブチロニトリル]が挙げられる。
- [0028] 官能基を有するパーオキサイド系ラジカル開始剤のうち、カルボニル基を有するものとしては、例えばシクロヘキサノンパーオキサイド、コハク酸パーオキサイド、tーブチルパーオキシマレイン酸、メチルシクロヘキサノンパーオキサイド、tーブチルペルオキシアセテート、シクロペンタンアセチルパーオキサイドおよびシクロヘキサンホルミルパーオキサイド;ヒドロキシル基を有するものとしては、例えばシクロヘキサノンパーオキサイド;
- [0029] 並びに、アミノ基を有するものとしては、例えばジメチルアミノメチルーtーアミルパーオキサイド、ジエチルアミノメチルーtーアミルパーオキサイド、ジイソプロピルアミノメチルーtーアミルパーオキサイド、1ー[4ー(ジメチルアミノフェニル]エチルーtーブチルパーオキサイドおよび2ー[4ー(ジメチルアミノフェニル]プロピルーtーブチルパーオキサイドが挙げられる。
- [0030] 上記官能基を有する開始剤以外のその他の重合開始剤としては、スチレン(共)重合用の開始剤、例えば2,2'ーアゾビスイソブチロニトリル、1,1'ーアゾビスシクロヘキサン1ーカーボニトリル、2,2'ーアゾビスー4ーメトキシー2,4ージメチルバレロニトリル、2,2'ーアゾビスー2,4ージメチルバレロニトリル、ジメチルー2,2'ーアゾビス(2ーメチルプロピオネート)、1,1'ーアゾビス(1ーアセトキシー1ーフェニルエタン)、2,2'ーアゾビス(4ーメトキシー2,4ージメチルバレロニトリル)、ベンゾイルパーオキサイド、ジーtーブチルパーオキサイド、クメンヒドロペルオキシド、トリエチルホウ素、ジエチル亜過酸化水素ーFe²+塩、過硫酸塩ーNaHSO3、クメンヒドロパーオキサイドーFe²+塩および鉛塩が

挙げられる。これらのうち好ましいのは2, 2'-アゾビスイソブチロニトリルおよび2, 2'-アゾビス-2, 4-ジメチルバレロニトリルである。

- [0031] (a)の末端基には、カルボニル基を含有する基(カルボキシル基、アセチル基およびホルミル基を含む)、水酸基、イソシアネート基、チオール基、エポキシ基、アミノ基、シラノール基、スルホ基、リン酸基、ビニル基およびビニリデン基が含まれる。これらのうち、後述する親水性ブロック(b)および/または透明性樹脂ブロック(c)との反応性の観点からカルボニル基を含有する基、水酸基、イソシアネート基、チオール基、エポキシ基および/またはアミノ基であることが好ましい。
  - (a)の分子量は、後述する(b)との反応性の観点から、好ましい下限は93、さらに好ましくは120、とくに好ましくは150、最も好ましくは200、好ましい上限はMn20,000、さらに好ましくはMn15,000、特に好ましくはMn12,000、最も好ましくはMn8,000である。
- [0032] (a)の屈折率は、1.575以上、好ましくは1.600〜1.900である。1.575未満では透明性および耐熱性が悪くなる。 当該屈折率は、理論式からの計算、またはJIS K7142(1996)に準じてアッベ屈折計を用いて測定することにより求められる。本発明における屈折率はアッベ屈折計で測定される値である。
- [0033] (a)の体積固有抵抗値は、 $10^{12}$ ~ $10^{17}$   $\Omega$ ・cm、好ましくは $10^{13}$ ~ $10^{16}$   $\Omega$ ・cm、さらに好ましくは $10^{14}$ ~ $10^{15}$   $\Omega$ ・cmである。体積固有抵抗値が $10^{12}$   $\Omega$ ・cm未満のものは後述する透明性樹脂への分散性が悪くなり、 $10^{17}$   $\Omega$ ・cmを超えると後述する樹脂組成物の成形性が悪化する。(a)の体積固有抵抗値は、(a)中に含まれる芳香環量を調整する等の手段をとることにより上記範囲とすることができる。

体積固有抵抗値は以下のようにして求められる。

130~280℃で圧縮もしくは射出成形法にて作成した試験片(100×100×2mm)を、23℃、湿度50%RHの雰囲気下で48時間調湿する。該試験片を超絶縁計により23℃、湿度50%RHの雰囲気下で測定する[ASTM D257(1984年)に準拠]。該測定に用いられる装置としては、例えば東亜電波工業(株)製DSM-8103(平板試料用電極SME-8310)が挙げられる。

## [0034] [親水性ブロック(b)]

(b)には、ノニオン性親水性ブロック(b1)、アニオン性親水性ブロック(b2)およびカチオン性親水性ブロック(b3)が含まれる。

(b1)としては、2価フェノール(b01)にアルキレンオキシド(C2〜12、置換アルキレンオキシドも含む。以下、AOと略記)を付加反応させることにより得られる、下記一般式:

 $H(OA^{1})_{m}O-E^{1}-O(A^{1}O)_{m}'H$ 

[式中、A<sup>1</sup>はハロゲン原子および/またはベンゼン環で置換されていてもよい炭素数2~12(好ましくは2~8、さらに好ましくは2~4、ベンゼン環の炭素を除く。)のアルキレン基、E<sup>1</sup>は2価フェノールから水酸基を除いた残基を表し、mおよびm'は、1~500(好ましくは3~300、さらに好ましくは8~250、とくに好ましくは12~100)の整数、mとm'は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。]で示されるものが含まれる。

(b01)としては、C6~21(好ましくは8~16、さらに好ましくは10~15)、例えば単環2価フェノール(例えばハイドロキノン、カテコール、レゾルシンおよびウルシオール)、ビフェニル(例えばジヒドロキシビフェニル)、ビスフェノール(例えばビスフェノールA、-F、-Sおよび4、4'-ジヒドロキシジフェニルー2、2ーブタン)および縮合多環2価フェノール(例えばジヒドロキシナフタレンおよびビナフトール)が挙げられる。これらのうち後述する成形体の耐熱性および透明性の観点から好ましいのは、ビスフェノールおよび縮合多環2価フェノール、さらに好ましいのはビスフェノールS、およびとくに好ましいのはビスフェノールAおよびジヒドロキシナフタレンである。

[0035] また、(b01)に付加させるAO(C2〜12)としては、例えばエチレンオキシド(以下、EOと略記)、プロピレンオキシド(以下、POと略記)、1,2〜、2,3ーおよび1,4ーブチレンオキシド、C5〜12のαーオレフィンのエポキシ化物、スチレンオキシド、エピハロヒドリン(例えばエピクロルヒドリンおよびエピブロモヒドリン)およびこれらの2種以上の混合物が挙げられる。これらのうち後述する成形体の帯電防止性の観点から好ましいのはEOである。AOの付加は、例えばアルカリ触媒(AO付加した生成物の重量に基づいて好ましくは0.0001〜1%)の存在下、通常100〜200℃の温度で行うこと

ができる。

- [0036] (b1)のうち、後述する成形体の耐熱性および透明性の観点から好ましいのは、ビスフェノールおよび縮合多環2価フェノールのEO付加物、さらに好ましいのはビスフェノールSのEO付加物、およびとくに好ましいのはビスフェノールAおよびジヒドロキシナフタレンのEO付加物であり、ビスフェノールAのEO付加物の場合、Mnは好ましくは600~3,000、さらに好ましくは1,000~2,500、最も好ましくは1,500~2,000である。
- [0037] アニオン性親水性ブロック(b2)には、スルホ基を有するジカルボン酸、およびジオールとを必須構成単位とし、かつ分子内に好ましくは2~80(さらに好ましくは3~60)個のスルホ基を有するアニオン性親水性ブロック(b21)、およびスルホ基を有するビニルモノマーを種々の重合法(例えばラジカル重合法、チーグラー触媒重合法およびメタロセン触媒重合法)により(共)重合、もしくは他のビニルモノマー(前記のもの)と共重合させることにより得られるアニオン性親水性ブロック(b22)が含まれる。
- [0038] (b21)を構成するスルホ基含有ジカルボン酸としては、スルホ基含有芳香族および 脂肪族ジカルボン酸が挙げられる。
- [0039] スルホ基含有芳香族ジカルボン酸には、C8~20、例えば2~、4~および5~スルホイソフタル酸、4~スルホ~2、6~ナフタレンジカルボン酸、これらのスルホ基のみの塩およびこれらのエステル形成性誘導体[例えば低級アルキル(C1~4)エステル(例えばメチルエステルおよびエチルエステル)および酸無水物]が含まれる。スルホ基含有脂肪族ジカルボン酸には、C4~18、例えばスルホコハク酸、これらのスルホ基のみの塩およびそのエステル形成性誘導体(上記に同じ)が含まれる。上記ジカルボン酸のスルホ基のみの塩としては、アルカリ金属(例えばリチウム、ナトリウムおよびカリウム)もしくはアルカリ土類金属(例えばカルシウムおよびマグネシウム)の塩、アンモニウム塩、アミン(C1~C30)塩、モノー、ジーおよびトリアルカノールアミン(C2~6)塩、該アミン塩の4級アンモニウム塩およびこれらの2種以上の混合物が挙げられる。

これらのうち耐熱性の観点から好ましいのは、スルホ基を有する芳香族ジカルボン酸、さらに好ましいのは2-、4-および5-スルホイソフタル酸、および4-スルホー2, 6-

ナフタレンジカルボン酸である。

- [0040] (b21)を構成するジオールとしては、例えばアルキレングリコール、ポリオキシアルキレンおよび水酸基含有化合物のAO付加物が挙げられる。アルキレングリコールとしては、C2〜C12、例えばエチレングリコール、プロピレングリコール、1,6〜へキサンジオールおよび1,12ードデカンジオールが挙げられる。ポリオキシアルキレン(アルキレンのCは2〜4、付加形式はランダムおよび/またはブロックのいずれでもよい)としては、重合度2〜60、例えばポリオキシエチレン(例えば重合度2〜20)、ポリオキシプロピレン(例えば重合度2〜20)およびポリオキシエチレン/プロピレン共重合体(重量比10/90〜90/10)(例えば重合度2〜30)が挙げられる。
- [0041] 水酸基含有化合物のAO付加物を構成する水酸基含有化合物には、例えばアルキレングリコール(上記のもの)および2価フェノール(前記のもの)が含まれる。水酸基含有化合物のAO付加物の分子量は通常Mn150~2,500、耐熱性の観点から好ましくはMn300~2,000である。
- [0042] これらのジオールのうち、耐熱性および帯電防止性の観点から好ましいのはC2〜10 のアルキレングリコール、重合度2〜20のポリオキシエチレン、ビスフェノールのEO2 〜60モル付加物およびこれらの2種以上の混合物、さらに好ましいのはエチレングリコールおよびポリオキシエチレン(重合度6〜15)、およびとくに好ましいのはビスフェノールAのEO6〜20モル付加物である。 (b21)は、前記(a2)と同様の方法で製造できる。
- [0043] (b2)の別の形態として、スルホ基を含有するビニルモノマーを種々の重合法(例えばラジカル重合法、チーグラー触媒重合法およびメタロセン触媒重合法)により(共) 重合させることにより得られるアニオン性親水性ブロック(b22)が挙げられる。
- [0044] スルホ基を含有するビニルモノマーとしては、C4~25の不飽和スルホンおよびスルホキサイド、例えばビニルエチルスルホン、ジビニルスルホンおよびジビニルスルホキサイド;並びにC2~25の不飽和スルホン酸(塩)、例えばアルケンスルホン酸[例えばビニル、メチルビニル、エチルビニル、nーおよびiープロピルビニル、nー、iー、secーおよびtーブチルビニルおよびnーアミルビニルスルホン酸、および(メタ)アリルスルホ

ン酸]、不飽和芳香族スルホン酸(例えばスチレンスルホン酸および αーメチルスチレンスルホン酸)、スルホカルボン酸(例えば αースルホアルカン酸およびスルホコハク酸)のアルケニルおよびアルキル(C1-18)アルケニルエステル[例えばメチルビニル、プロピル(メタ)アリルおよびステアリル(メタ)アリルスルホサクシネート、および(メタ)アリルスルホラウレート]、スルホ(ヒドロキシ)アルキル(メタ)アクリレートおよび相当する(メタ)アクリルアミド[例えばスルホエチルおよびスルホプロピル(メタ)アクリレート、3-(メタ)アクリロイルオキシー2-ヒドロキシプロパンスルホン酸、2-(メタ)アクリルアミドー2ーメチルプロパンスルホン酸および3-(メタ)アクリルアミドー2ーヒドロキシプロパンスルホン酸]およびこれらの塩が挙げられる。

これらのスルホ基の塩としては、アルカリ金属(前記のもの)塩、アルカリ土類金属(前記のもの)塩、アンモニウム塩、アミン[例えばヒドロキシアルキル(C2〜4)基を有するモノー、ジーおよびトリアミン]塩、これらのアミン(塩)を4級化剤(例えば塩化メチル、ジメチル硫酸および塩化ベンジル)を用いて4級化してなる第4級アンモニウム塩およびこれらの2種以上の混合物が挙げられる。

- [0045] これらのうち、後述する透明性樹脂(B)への分散性の観点から好ましいのは、アルケンスルホン酸、不飽和芳香族スルホン酸およびこれらの塩、さらに好ましいのはエチルビニル、nープロピルビニルおよびスチレンスルホン酸およびこれらの塩、とくに好ましいのはスチレンスルホン酸およびその塩である。
- [0046] スルホ基含有ビニルモノマーと共重合可能なビニルモノマーとしては、前記の芳香環含有モノマー、炭化水素ビニルモノマー(例えば脂肪族炭化水素および脂環式炭化水素)、アクリルモノマー、その他の不飽和モノーおよびジカルボン酸およびその誘導体、不飽和アルコールのカルボン酸エステル、不飽和アルコールのアルキルエーテル、ハロゲン含有ビニルモノマーおよびこれらの2種以上の混合物(付加形式はランダムおよび/またはブロックのいずれでもよい。)が挙げられる。

(b22)は種々の重合方法で製造でき、前記(a3)と同様の方法で製造できる。

[0047] カチオン性親水性ブロック(b3)としては、前記の非イオン性分子鎖(d)で隔てられた 2~80個、好ましくは3~60個のカチオン性基を分子内に有するカチオン性ポリマー が使用できる。

- [0048] 該(d)のうち後述する成形体の機械特性の観点から好ましいのは、2価の炭化水素 基およびエーテル結合を有する2価の有機基、さらに好ましいのはC2~8のアルキ レン基、フェニレン基、およびとくに好ましいのは(ポリ)オキシアルキレン基、最も好ま しいのは(ポリ)オキシエチレン基および(ポリ)オキシプロピレン基である。
- [0049] 上記カチオン性基としては、4級アンモニウム塩またはホスホニウム塩を有する基が 挙げられる。4級アンモニウム塩を有する基としては2価の4級アンモニウム塩含有複 素環基が好ましい。

2価の4級アンモニウム塩基含有複素環基としては、2価の3級アミノ基含有複素環基 [例えば2価のイミダゾール環基(例えば1, 4ーイミダゾレン基および2ーフェニルー1, 4ーイミダゾレン基)、2価のピペリジン環基(例えば2, 3-、3, 4-および2, 6-ピペリ ジレン基)および2価の芳香複素環基(2, 3-、2, 4-、2, 5-、2, 6-、3, 4-および3 ,5-ピリジレン基、2, 5-ピリミジニレン基、3, 6-ピリダジニレン基および2, 5-ピラジ ニレン基)]が4級化された構造の基が挙げられる。

[0050] 該カチオン性基の対アニオンとしては、Hammettの酸度関数(-H0)が12以上の 超強酸(例えばプロトン酸、およびプロトン酸とルイス酸との組み合わせ)のアニオン およびその他のアニオンが挙げられる。

超強酸のアニオンとしては、例えば $CF_3SO_3$ 、 $N(CF_3SO_3)_2$ 、 $BF_4$ 、 $PF_6$ 、 $SbF_6$ 、 $AsF_6$ 、 $TlF_6$ 、 $BF_3Cl$ 、 $PF_5Cl$ 、 $SbF_5Cl$ 、 $AsF_5Cl$ 、 $TlF_5Cl$ 、 $BF_3Br$ 、 $PF_5Br$ 、 $SbF_5Br$ 、 $AsF_5Br$ 、 $AsF_5Br$ 、 $BF_5$ 0、 $BF_5$ 1、 $BF_5$ 1、 $BF_5$ 1、 $BF_5$ 1、 $BF_5$ 1 、 $BF_5$ 2 、 $BF_5$ 3 、 $BF_5$ 4 、 $BF_5$ 5 、 $BF_5$ 5 、 $BF_5$ 6 、 $BF_5$ 7 、 $BF_5$ 7 、 $BF_5$ 8 、 $BF_5$ 9 、 $BF_5$ 1 、 $BF_5$ 9 、 $BF_5$ 1 、 $BF_5$ 1

その他のアニオンとしては、例えばハロゲンイオン(例えばF、Cl、Br およびl)、O H、 $PO_4$ 、アルキルサルフェートイオン(例えば $CH_3$ OSO $_3$ 、 $C_2H_5$ OSO $_3$  および $CIO_4$ 、並びにスルホ基を含有する芳香族化合物  $[C12 \sim 30$ 、例えばアルキル( $C6 \sim 18$ )ベンゼンスルホン酸およびナフタレンスルホン酸]のアニオンが挙げられる。

[0051] これらのうち、後述する成形体の耐熱性および帯電防止性の観点から好ましいのは  $CF_3SO_3^-$ 、 $BF_4^-$ 、 $N(CF_3SO_3^-)_2^-$ 、 $SbF_6^-$ 、 $AsF_6^-$ 、 $TlF_6^-$ およびアルキル(C6~18) ベンゼンスルホン酸およびナフタレンスルホン酸のアニオン、さらに好ましいのは $CF_3^-$ 

- $SO_3^-$ 、 $N(CF_3SO_3)_2^-$ 、 $BF_4^-$ およびアルキル(C6-18)ベンゼンスルホン酸およびナフタレンスルホン酸のアニオンである。
- [0052] (b3)の製造方法としては、例えばアミノ基(二級もしくは三級)含有ジオールと四級化剤(該アミノ基1当量当たり、それぞれ2当量もしくは1当量)を、必要により溶剤の存在下に、反応させ、得られる四級化ジオール、またはこれと四級化する前のジオールとの混合物と、ジカルボン酸[またはそのエステル形成性誘導体(例えば酸無水物、低級アルキルエステルおよび酸ハライド)]とをポリエステル化反応またはポリエステルアミド化反応させる方法が挙げられる。
- [0053] (b)の末端基には、カルボニル基を含有する基(カルボキシル基、アセチル基およびホルミル基を含む)、水酸基、イソシアネート基、チオール基、エポキシ基、アミノ基、シラノール基が含まれる。これらのうち、芳香環含有親油性ブロック(a)および/または透明性樹脂ブロック(c)との反応性の観点から好ましいのはカルボニル基を含有する基、水酸基、イソシアネート基、チオール基、エポキシ基および/またはアミノ基である。
  - (b)のMnは、後述する成形体の帯電防止性および(a)および/または(c)との反応性の観点から、好ましくは500~20,000、さらに好ましくは1,000~15,000、とくに好ましくは1,200~8,000である。
  - (b)のうち、後述する成形体の耐熱性の観点から好ましいのは(b1)および(b2)からなる群から選ばれる1種または2種以上を含有する親水性ブロックである。
- [0054] (b)の空気中での熱減量開始温度は250~380℃、好ましくは270~350℃、さらに 好ましくは280~330℃である。熱減量開始温度が250℃未満では、後述する成形 体の耐熱性および機械特性が低下し、380℃を超えると樹脂組成物の成形性が悪く なる。空気中での熱減量開始温度は、以下のようにして求められる。
- [0055] (1)親水性ブロック(b)10gを直径70mm、深さ20mmのシャーレに入れ、減圧乾燥機にて80±5℃、減圧度1.3kPa以下の条件で、2時間乾燥する。次いで、これをシリカゲル200gを入れた容量3Lのデシケータ中に60分間静置し、23℃まで放冷して測定試料とする。
  - (2) 測定試料50mgを試料容器に秤りとり、熱天秤上に載せ、23℃で乾燥空気を10

Oml/分の流量で1時間流した後、JIS K7120(1987年)記載のプラスチックの熱 重量測定方法に準じて、TG-DTA測定を行う。

- [0056] なお、熱減量開始温度は、JIS K7120(1987年)の8. 項に記載のTG曲線の解析 方法に準じて得られる値である(多段階質量減少が認められる場合は第一次開始温 度を本発明における熱減量開始温度とする)。
  - 該測定に用いられる装置として、例えば、理化学機械(株)製TG-8110(試料ホルダーユニット:アルミナ/プラチナ製熱電対、保護管:石英製、試料容器:外径5.2mm、高さ2.5mm、アルミナまたは白金ーロジウム合金製)が挙げられる。
- [0057] (b)の体積固有抵抗値は $10^5 \sim 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ 、好ましくは $5 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ 、 さらに好ましくは $10^6 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ である。体積固有抵抗値が $10^5 \Omega \cdot \text{cm}$ 未満では後述する透明性樹脂(B)への分散性および成形体の耐水性が悪くなり、 $10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ を超えると成形体の帯電防止性が悪くなる。
- [0058] 本発明におけるブロックポリマー(A1)は、(a)と(b)からなり、該(A1)には、(a)と(b)とが繰り返し交互に結合した構造を有するブロックポリマー(A11)および(b)からなる主鎖と(a)からなる側鎖を有するブロックポリマー(A12)が含まれる。
  (A1)において、(a)と(b)はエーテル結合、チオエーテル結合、カルボニル結合、エステル結合、イミノ結合、アミド結合、イミド結合、ウレタン結合、ウレア結合、カーボネート結合およびシロキシ結合からなる群から選ばれる少なくとも1種の結合を介して結合している。

また、(A12)においては、(a)と(b)がイオン結合を介して結合していてもよい。

- [0059] (A11)を構成する、(a)と(b)との繰り返し単位の平均繰り返し数(Nn)は、後述する成形体の機械物性の観点から好ましくは2~50、さらに好ましくは2.3~30、とくに好ましくは2.7~20、最も好ましくは3~10である。
  - Nnは、(A11)のMnおよび $^1$ H-NMR分析から、WO00/47652明細書に記載されている方法で求めることができる。
- [0060] (A12)を構成する(a)は、(b)1分子当たり、2~80個、好ましくは3~60個、とくに好ましくは、5~40個含有する。
- [0061] (A1)のMnは、後述する成形体の機械物性の観点から、好ましくは2,000〜60,0

00、さらに好ましくは5,000〜40,000、特に好ましくは8,000〜30,000である。 (A1)の屈折率は、耐熱性の観点から好ましい下限は1.550、さらに好ましくは1.5 60、耐水性および成形性の観点から好ましい上限は1.650、さらに好ましくは1.60 0である。

(A1)のSP値は、耐熱性の観点から好ましい下限は9.5、さらに好ましくは10.0、耐水性および成形性の観点から好ましい上限は16.0、さらに好ましくは15.0である。

当該SP値は、例えばFedorsの方法(Polymer Engineer Science、vol. 14, p. 152)に従って計算により求められる値である。

- (A)と、後述する透明性樹脂(B)とは、屈折率の差が0.01以下であり、(A1)と(B)とのSP値の差が1以下である。(A1)を構成する(a)および(b)は、上記屈折率およびSP値についての関係を満足するものであれば、それぞれ1種単独でも2種以上を任意に併用してもいずれでもよい。
- [0062] (A1)は、例えば(a1)に(b1)を加えて減圧下、通常200〜250℃で重合(重縮合) 反応を行う方法、および一軸または二軸の押出機を用いて、通常160〜250℃、滞留時間0.1〜20分で重合する方法により製造することができる。 また、上記の重合反応では触媒、例えば前記(a2)の製造に使用したものと同じものが使用できる。触媒の使用量は、(a1)と(b1)の合計重量に対して通常0.001〜5%である。
- [0063] (A1)を構成する(b)の量は、帯電防止性の観点から好ましくは、(a)と(b)との合計 重量に基づいて20~90%、さらに好ましくは25~80%、特に好ましくは30~70% である。
- [0064] [2]ブロックポリマー(A2)

本発明におけるブロックポリマー(A2)は、前記(a)、(b)、および1.540以上の屈折率を有し、(B)とのSP値の差が0~0.5である透明性樹脂ブロック(c)からなり、(B)とのSP値の差が1.5以下であるブロックポリマーである。

以下、(c)について説明する。

[透明性樹脂ブロック(c)]

透明性樹脂ブロック(c)は、1.540以上(好ましくは1.550~1.650)の屈折率を有し、かつ後述する透明性樹脂(B)とのSP値の差が0~0.5(好ましくは0~0.2)のブロックである。屈折率が1.540未満では後述する成形体の透明性が悪くなり、SP値の差が0.5を超えると該成形体の機械特性が悪くなる。

(c)を構成する透明性樹脂には、ポリカーボネート樹脂(c1)、ポリエステル樹脂(c2) および/またはポリスチレン樹脂(c3)が含まれる。これらのうち製造のし易さの観点から好ましいのは(c2)、およびさらに好ましいのは(c1)である。

また、これらのうち後述する透明性樹脂(B)との組み合わせは特に限定されないが、(B)との相溶性の観点から、(B)がポリカーボネート樹脂(B1)、ポリエステル樹脂(B2)およびポリスチレン樹脂(B3)の場合、それぞれ(c)は、(c1)、(c2)および(c3)が好ましい。

- [0065] ポリカーボネート樹脂(c1)としては、例えばビスフェノール[C13~20、例えばビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールSおよび4, 4'ージヒドロキシジフェニルー2, 2ーブタン、(A)の(B)への分散性の観点から好ましいのはビスフェノールA]系およびビフェニル(C12~20、例えば4, 4'ージヒドロキシビフェニル)系ポリカーボネート、例えば上記ビスフェノールまたはビフェニルとホスゲンまたは炭酸ジエステルとの縮合物が挙げられる。
  - (c1)のMFR(メルトフローレート)は、成形体の機械特性および帯電防止性の観点から好ましくは0.5~150、さらに好ましくは1~100である。MFRは、JIS K7210(1994年)に準じて(ポリカーボネート樹脂の場合は280℃、荷重2.16kgf)測定される。
  - (c1)の末端基には、水酸基およびエステル基が含まれる。
- [0066] ポリエステル樹脂(c2)としては、芳香環含有ポリエステル(例えばポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリシクロヘキサンジメチレンテレフタレートおよびポリエチレンナフタレート)および脂肪族ポリエステル(例えばポリブチレンアジペート、ポリエチレンアジペートおよびポリー ε ーカプロラクトン)が挙げられる。
- [0067] (c2)の固有粘度[ $\eta$ ]は、成形体の機械特性および帯電防止性の観点から好ましくは0. 1〜4、さらに好ましくは0. 2〜3. 5、とくに好ましくは0. 3〜3である。[ $\eta$ ]はポ

リマーの0.5重量%オルトクロロフェノール溶液について、25℃でウベローデ1A粘度計を用いて測定される。

(c2)の末端基には、カルボキシル基および水酸基が含まれる。

えばクロロスチレン)]が挙げられる。

- [0068] ポリスチレン樹脂(c3)としては、ビニル基含有芳香族炭化水素単独またはビニル基含有芳香族炭化水素と、(メタ)アクリル酸エステルおよび(メタ)アクリロニトリルからなる群から選ばれる少なくとも1種を構成単位とする(共)重合体が挙げられる。ビニル基含有芳香族炭化水素としては、C8~30の、スチレンおよびその誘導体[例えばoー、mーおよびpーアルキル(C1~10)スチレン(例えばビニルトルエン)、αーアルキル(C1~10)スチレン(例えば αーメチルスチレン)およびハロゲン化スチレン(例
  - (c3)の具体例としては、例えばポリスチレン、ポリビニルトルエン、アクリロニトリル/スチレン共重合体(AS樹脂)[共重合比(重量比)=20/80~30/70]およびメタクリル酸メチル/スチレン共重合体(MS樹脂)[共重合比(重量比)=10/90~40/60]が挙げられる。
- [0069] (c3)のMFRは、成形体の機械特性および帯電防止性の観点から好ましくは0.5~150、さらに好ましくは1~100である。MFRは、JIS K7210(1994年)に準じて(ポリスチレン樹脂の場合は230℃、荷重1.2kgf)測定される。 (c3)の末端基には、カルボキシル基、水酸基およびアミノ基が含まれる。該末端基を
  - 形成させる方法としては、例えばカルボキシル基、水酸基またはアミノ基を有するラジカル重合開始剤を使用してスチレン系モノマーをラジカル重合する方法が挙げられる。
- [0070] (c)の末端基は、(a)および/または(b)との反応性の観点から水酸基およびカルボキシル基が好ましい。
- [0071] ブロックポリマー(A2)には、(a)、(b)および(c)がランダムに結合した構造を有する ブロックポリマー(A21)、および(b)と(c)からなる主鎖と(a)からなる側鎖を有するブ ロックポリマー(A22)が含まれる。
  - (A2)において、(a)、(b)および(c)はエーテル結合、チオエーテル結合、カルボニル結合、エステル結合、イミノ結合、アミド結合、イミド結合、ウレタン結合、ウレア結合

、カーボネート結合およびシロキシ結合からなる群から選ばれる少なくとも1種の結合 を介して結合している。

また、(A22)においては、(a)と(b)がイオン結合を介して結合していてもよい。

[0072] (A21)は、例えば(a1)に(b1)および(c1)を加えて減圧下、通常200~250℃で重合(重縮合)反応を行う方法、および一軸または二軸の押出機を用いて、通常160~250℃、滞留時間0.1~20分で重合および/またはエステル交換する方法により製造することができる。

また、上記の重合反応では触媒、例えば(a2)の製造に使用したものと同じものが使用できる。触媒の使用量は、(a1)、(b1)および(c1)の合計重量に基づいて通常0.001~5%である。

(A22)は、例えば(b2)に(c1)を加えて減圧下、通常200〜250℃で重合(重縮合) 反応を行い、その後、(a3)を加えて減圧下、通常200〜250℃で重合(重縮合)反 応を行う方法により製造することができる。

[0073] (A2)を構成するブロック(a)、(b)および(c)の合計重量に基づくそれぞれの割合は、(a)については、成形体の透明性の観点から好ましい下限は20%、さらに好ましくは30%、とくに好ましくは40%、成形体の帯電防止性の観点から好ましい上限は70%、さらに好ましくは65%、とくに好ましくは60%; (b)については、成形体の帯電防止性の観点から好ましい下限は20%、さらに好ましくは25%、とくに好ましくは30%、成形体の機械特性と透明性の観点から好ましい上限は70%、さらに好ましくは65%、とくに好ましくは60%; (c)については、成形体の機械特性と透明性の観点から好ましい下限は1%、さらに好ましくは5%、とくに好ましくは10%、成形体の帯電防止性の観点から好ましい上限は50%、さらに好ましくは40%、とくに好ましくは35%である。

また、(a)と(b)の重量比は、帯電防止性の観点から好ましくは80/20~10/90、 さらに好ましくは75/25~20/80、とくに好ましくは70/30~30/70である。

[0074] (A2)のMnは、後述する成形体の機械特性の観点から、好ましくは2,000〜60,0 00、さらに好ましくは5,000〜40,000、特に好ましくは8,000〜30,000である。 (A2)の屈折率は、耐熱性の観点から好ましい下限は1.550、さらに好ましくは1.5 60、耐水性および成形性の観点から好ましい上限は1.650、さらに好ましくは1.60 0である。

(A2)のSP値は、耐熱性の観点から好ましい下限は9.5、さらに好ましくは10.0、耐水性および成形性の観点から好ましい上限は16.0、さらに好ましくは15.0である。

## [0075] [3]透明性樹脂(B)

本発明における透明性樹脂(B)は、屈折率が1.540以上(好ましい下限は1.550、さらに好ましくは1.560、好ましい上限は1.650、さらに好ましくは1.630、とくに好ましくは1.600、最も好ましくは1.595)である。屈折率が1.540未満では、後述する成形体の透明性が悪くなる。

(B)のMnは成形体の機械物性の観点から好ましくは20,000~500,000、さらに好ましくは25,000~450,000、特に好ましくは30,000~400,000である。また、(B)のSP値は、成形体の耐熱性の観点から好ましい下限は9.5、さらに好ましくは10.0、とくに好ましくは10.5、成形体の耐水性の観点から好ましい上限は16.0、さらに好ましくは15.5、とくに好ましくは15.0である。

[0076] (B)には、前記(c)を構成する樹脂として例示したもの[(c1)、(c2)および(c3)]と同じ、ポリカーボネート樹脂(B1)、ポリエステル樹脂(B2)およびポリスチレン樹脂(B3)が含まれる。これらのうち(A1)および(A2)との屈折率差の観点から好ましいのは(B2)、およびさらに好ましいのは(B1)である。

## [0077] [4]透明性樹脂組成物

本発明の透明性樹脂組成物は、(A1)および(A2)からなる群から選ばれる少なくとも1種のブロックポリマー(A)と透明性樹脂(B)からなり、(A)と(B)の屈折率の差が0.01以下である条件を満足するものである。

本発明において、「屈折率の差」および「SP値の差」という場合は、それぞれの差の 絶対値を意味するものとする。

[0078] 上記組成物において、(A)と(B)の屈折率の差は0.01以下(好ましくは0~0.008、さらに好ましくは0~0.006)である。屈折率の差が0.01を超えると後述する成形体の透明性が悪くなる。

(A)の屈折率は、耐熱性の観点から好ましい下限は1.550、さらに好ましくは1.56 0、耐水性および成形性の観点から好ましい上限は1.650、さらに好ましくは1.600 である。

上記屈折率は、前述したように、理論式からの計算、または予め(A)および(B)の屈 折率をJIS K7142(1996)に準じてアッベ屈折計を用いて測定することにより求め られる。本発明における屈折率はアッベ屈折計で測定される値である。

[0079] (A)を構成する(A1)と、(B)のSP値の差は1以下(好ましくは0~0.8、さらに好ましくは0~0.5)である。SP値の差が1を超えると後述する成形体の機械特性が悪くなる。

また、(A)を構成する(A2)と、(B)のSP値の差は1.5以下(好ましくは0〜1.0、さらに好ましくは0〜0.8)である。SP値の差が1.5を超えると後述する成形体の機械特性が悪くなる。

(A1)と(B)、または(A2)と(B)とのSP値の差は、前述したように、例えばFedorsの方法(Polymer Engineer Science、vol. 14, p. 152)に従って計算により求められる値である。

上記屈折率についての(A)と(B)、およびSP値についての(A1)と(B)、または(A2)と(B)の関係は、(A1)を構成する(a)、(b)、または(A2)を構成する(a)、(b)および(c)の種類と量、並びに(B)の種類を選択することにより調整することができる。

- [0080] (A)は、本発明の樹脂組成物用の帯電防止剤として用いられ、該樹脂組成物における(A)と(B)の重量比は、要求される性能に応じて種々変えることができるが、成形体の帯電防止性および機械特性の観点から好ましくは1/99~40/60、さらに好ましくは1.5/98.5~30/70である。
- [0081] 本発明の樹脂組成物には、本発明の効果を阻害しない範囲で帯電防止性をさらに向上させる目的で、アルカリ金属またはアルカリ土類金属の塩(C1)、界面活性剤(C2)、相溶化剤(C3)およびイオン性液体(C4)からなる群から選ばれる少なくとも1種の添加剤(C)を含有させてもよい。
  - (C)の合計含有量は、(A)と(B)の合計重量に基づいて通常40%以下、成形体の機械特性の観点から好ましくは0.001~40%、さらに好ましくは0.1~20%、とくに

好ましくは0.5~10%である。

- [0082] アルカリ金属またはアルカリ土類金属の塩(C1)としては、アルカリ金属(例えばリチウム、ナトリウムおよびカリウム)またはアルカリ土類金属(例えばマグネシウムおよびカルシウム)の有機酸(C1〜7のモノーおよびジカルボン酸、例えばギ酸、酢酸、プロピオン酸、安息香酸、シュウ酸、およびコハク酸、およびC1〜9のスルホン酸、例えばメタンスルホン酸、pートルエンスルホン酸およびトリフルオロメタンスルホン酸)塩、および無機酸[例えばハロゲン化水素酸(例えば塩酸および臭化水素酸)、過塩素酸、硫酸、リン酸およびチオシアン酸]塩が挙げられる。
- [0083] (C1)の具体例としては、例えばハライド(例えば塩化リチウム、塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、臭化リチウム、臭化ナトリウム、臭化カルシウムおよび臭化マグネシウム)、酢酸塩(例えば酢酸リチウムおよび酢酸カリウム)、過塩素酸塩(例えば過塩素酸リチウム、過塩素酸ナトリウムおよび過塩素酸カリウム)、硫酸塩(例えば硫酸カリウム)、リン酸塩(例えばリン酸カリウム)およびチオシアン酸塩(例えばチオシアン酸カリウム)が挙げられる。これらのうち帯電防止性および透明性の観点から好ましいのはハライド(さらに好ましいのは塩化リチウム、塩化ナトリウムおよび塩化カリウム)、酢酸塩(さらに好ましいのは酢酸カリウム)および過塩素酸塩(さらに好ましいのは過塩素酸カリウム)である。
- [0084] (C1)の使用量は、(A)と(B)の合計重量に基づいて、通常5%以下、樹脂表面に析出せず良好な外観と帯電防止性を成形体に与えるとの観点から、好ましくは0.001~3%、さらに好ましくは0.01~2.5%、とくに好ましくは0.1~2%、最も好ましくは0.15~1%である。
  - (C1)を含有させる方法としては、成形体の透明性を損なわないために(A)中に予め分散させておくことが好ましく、(A)の製造時に(C1)を含有させておく方法がさらに好ましい。(C1)を(A)の製造時に含有させるタイミングは特に限定はなく、重合前、重合中および重合後のいずれでもよいが重合前に含有させるのが好ましい。
- [0085] 界面活性剤(C2)としては、非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤および両性界面活性剤が挙げられる。 非イオン性界面活性剤としては、例えばEO付加型非イオン性界面活性剤[例えば

高級アルコール(C8~18)、高級脂肪酸(C12~24)または高級アルキルアミン(C8~24)のEO付加物(分子量158~Mn200,000);グリコールのEO付加物であるポリアルキレングリコール(分子量150~Mn6,000)の高級脂肪酸エステル;多価アルコール(C2~C18の2価~8価またはそれ以上、例えばエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン、ペンタエリスリトールおよびソルビタン)高級脂肪酸エステルのEO付加物(分子量250~Mn30,000);高級脂肪酸アミドのEO付加物(分子量200~Mn30,000);および多価アルコール(前記のもの)アルキル(C3~60)エーテルのEO付加物(分子量120~Mn30,000)]、および多価アルコール(C3~60)型非イオン性界面活性剤[例えば多価アルコールの脂肪酸(C3~60)エステル、多価アルコールのアルキル(C3~60)エーテルおよび脂肪酸(C3~60)アルカノールアミド]が挙げられる。

[0086] アニオン性界面活性剤としては、前記(C1)を除く化合物、例えばカルボン酸(例えばC8〜22の飽和または不飽和脂肪酸およびエーテルカルボン酸)またはその塩;硫酸エステル塩[例えば高級アルコール硫酸エステル塩(例えばC8〜18の脂肪族アルコールの硫酸エステル塩)および高級アルキルエーテル硫酸エステル塩[例えばC8〜18の脂肪族アルコールのEO(1〜10モル)付加物の硫酸エステル塩[];スルホン酸塩[C10〜20、例えばアルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、スルホコハク酸ジアルキルエステル型、ハイドロカーボン(例えばアルカンおよびαーオレフィン)スルホン酸塩およびイゲポンT型];およびリン酸エステル塩[例えば高級アルコール(C8〜60)EO付加物リン酸エステル塩およびアルキル(C4〜60)フェノールEO付加物リン酸エステル塩]が挙げられる。

上記の塩としては例えばアルカリ金属(例えばナトリウムおよびカリウム)塩、アルカリ 土類金属(例えばカルシウムおよびマグネシウム)塩、アンモニウム塩、アルキルアミン(C1〜20)塩およびアルカノールアミン(C2〜12、例えばモノー、ジーおよびトリエタノールアミン)塩が挙げられる。

[0087] カチオン性界面活性剤としては、第4級アンモニウム塩型[例えばテトラアルキル(C4 ~100)アンモニウム塩(例えばラウリルトリメチルアンモニウムクロライド、ジデシルジ

メチルアンモニウムクロライド、ジオクチルジメチルアンモニウムブロマイドおよびステアリルトリメチルアンモニウムブロマイド)、トリアルキル(C3〜80)ベンジルアンモニウム塩(例えばラウリルジメチルベンジルアンモニウムクロライド(塩化ベンザルコニウム)、アルキル(C2〜60)ピリジニウム塩(例えばセチルピリジニウムクロライド)、ポリオキシアルキレン(C2〜4)トリアルキルアンモニウム塩(例えばポリオキシエチレントリメチルアンモニウムクロライド)およびサパミン型第4級アンモニウム塩(例えばステアラミドエチルジエチルメチルアンモニウムメトサルフェート)];およびアミン塩型[例えば高級脂肪族アミン(C12〜60、例えばラウリルアミン、ステアリルアミン、セチルアミン、硬化牛脂アミンおよびロジンアミン)の無機酸(例えば塩酸、硫酸、硝酸およびリン酸)塩または有機酸(C2〜22、例えば酢酸、プロピオン酸、ラウリル酸、オレイン酸、安息香酸、コハク酸、アジピン酸およびアゼライン酸)塩、脂肪族アミン(C1〜30)のEO付加物などの無機酸(前記のもの)塩または有機酸(前記のもの)塩および3級アミン(C4〜30、例えばトリエタノールアミンモノステアレートおよびステアラミドエチルジエチルメチルエタノールアミンなど)の無機酸(前記のもの)塩または有機酸(前記のもの)塩または有機酸(前記のもの)塩または有機酸(前記のもの)塩または有機酸(前記のもの)塩

- [0088] 両性界面活性剤としては、アミノ酸型両性界面活性剤[例えば高級アルキルアミン(C12~18)のプロピオン酸ナトリウム]、ベタイン型両性界面活性剤[例えばアルキル(C12~18)ジメチルベタイン]、硫酸エステル塩型両性界面活性剤[例えば高級アルキル(C8~18)アミンの硫酸エステルナトリウム塩およびヒドロキシエチルイミダゾリン硫酸エステルナトリウム塩]、スルホン酸塩型両性界面活性剤(例えばペンタデシルスルホタウリンおよびイミダゾリンスルホン酸)およびリン酸エステル塩型両性界面活性剤[例えばグリセリン高級脂肪酸(C8~22)エステル化物のリン酸エステルアミン塩]が挙げられる。
- [0089] 上記(C2)は単独でも2種以上を併用してもいずれでもよい。 これらのうち成形体の透明性、耐熱性および帯電防止性の観点から好ましいのは、 アニオン性界面活性剤、さらに好ましいのはスルホン酸塩、とくに好ましいのはアルキ ルベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、アルキルスルホン酸塩 およびハイドロカーボンスルホン酸塩である。

- [0090] (C2)の使用量は(A)と(B)の合計重量に基づいて、通常15%以下、樹脂表面に析出せず良好な外観と帯電防止性を成形体に与えるとの観点から好ましくは、0.001~12%、さらに好ましくは0.01~10%、とくに好ましくは0.1~8%である。
  - (C2)を含有させる方法としては特に限定はないが、樹脂組成物中に効果的に分散させるためには、(A)中に予め含有させておくことが好ましい。(C2)を(A)中に予め含有させる場合、(A)の製造(重合)時に含有させておくのが好ましく、含有させるタイミングは特に制限なく、重合前、重合中および重合後のいずれでもよいが重合前に含有させるのが好ましい。
- [0091] 相溶化剤(C3)としては、例えばカルボキシル基、エポキシ基、アミノ基、ヒドロキシル 基およびポリオキシアルキレン基からなる群から選ばれる少なくとも1種の極性基を有 する変性ビニル重合体(例えば特開平3-258850号公報に記載のもの)、スルホ基 を有する変性ビニル重合体(例えば特開平6-345927号公報に記載のもの)および ポリオレフィン部分と芳香族ビニル重合体部分とを有するブロック共重合体が挙げら れる。

これらの(C3)は1種単独でも2種以上併用してもよいが、成形体の透明性の観点から、(A)および(B)との屈折率差が0.01以下のものが好ましい。

- (C3)の使用量は(A)と(B)の合計重量に基づいて、通常15%以下、(A)と(B)の相溶性および成形体の機械特性の観点から好ましくは0.1~12%、さらに好ましくは1~10%、とくに好ましくは1.5~8%である。
- (C3)を含有させる方法としては特に限定はないが、樹脂組成物中に効果的に分散させるためには、(A)中に予め含有させておくことが好ましい。(C3)を(A)中に予め含有させる場合、(A)の製造(重合)時に含有させておくのが好ましく、含有させるタイミングは特に制限なく、重合前、重合中および重合後のいずれでもよいが重合後に含有させるのが好ましい。
- [0092] イオン性液体(C4)は、前記(C1)および(C2)を除く化合物で、室温以下の融点を有し、(C4)を構成するカチオンまたはアニオンのうち少なくとも一つが有機物イオンで、初期電導度が1~200ms/cm(好ましくは10~200ms/cm)である常温溶融塩であって、例えばWO95/15572公報に記載の常温溶融塩が挙げられる。(C4)

を構成するカチオンとしては、例えばアミジニウムカチオン、グアニジニウムカチオン および3級アンモニウムカチオンが挙げられる。

- [0093] アミジニウムカチオンとしては、例えばイミダゾリニウムカチオン[1, 2, 3, 4ーテトラメ チルイミダゾリニウム、1, 3, 4ートリメチルー2ーエチルイミダゾリニウム、1, 3ージメチルイミダゾリニウム、1, 3ージメチルー2, 4ージエチルイミダゾリニウムなど]、イミダゾリウムカチオン[1, 3ージメチルイミダゾリウム、1, 3ージエチルイミダゾリウム、1ーエチルー3ーメチルイミダゾリウム、1, 2, 3ートリメチルイミダゾリウムなど]、テトラヒドロピリミジニウムカチオン[1, 3ージメチルー1, 4, 5, 6ーテトラヒドロピリミジニウム、1, 2, 3ートリメチルー1, 4, 5, 6ーテトラヒドロピリミジニウム、1, 2, 3, 4ーテトラメチルー1, 4, 5, 6ーテトラヒドロピリミジニウムなど]、およびジヒドロピリミジニウムカチオン[1, 3ージメチルー1, 4ーもしくはー1, 6ージヒドロピリミジニウム、1, 2, 3ートリメチルー1, 4ーもしくはー1, 6ージヒドロピリミジニウム、1, 2, 3ートリメチルー1, 4ーもしくはー1, 6ージヒドロピリミジニウムなど]が挙げられる。
- [0094] グアニジニウムカチオンとしては、例えばイミダゾリニウム骨格を有するグアニジニウムカチオン[2ージメチルアミノー1,3,4ートリメチルイミダゾリニウム、2ージエチルアミノー1,3,4ートリメチルイミダゾリニウム、2ージエチルアミノー1,3,4ートリメチルイミダゾリニウム、2ージメチルアミノー1,3ージメチルー4ーエチルイミダゾリニウム、2ージメチルアミノー1ーメチルー3,4ージエチルイミダゾリニウムなど]、イミダゾリウム骨格を有するグアニジニウムカチオン[2ージメチルアミノー1,3,4ートリメチルイミダゾリウム、2ージエチルアミノー1,3,4ートリメチルイミダゾリウム、2ージエチルアミノー1,3ージメチルー4ーエチルイミダゾリウム、2ージメチルアミノー1ーメチルー3,4ージエチルイミダゾリウムなど]、テトラヒドロピリミジニウム骨格を有するグアニジニウムカチオン[2ージメチルアミノー1,3,4ートリメチルー1,4,5,6ーテトラヒドロピリミジニウム、2ージエチルアミノー1,3ージメチルー4ーエチルー1,4,5,6ーテトラヒドロピリミジニウムなど]、およびジヒドロピリミジニウム骨格を有するグアニジニウムカチオン[2ージメチルアミノー1,3,4ートリメチルー1,4ーもしくはー1,6ージヒドロピリミジニウム、2ージエチルアミノー1,3,4ートリメチルー1,4ーもしくはー1,6ージヒドロピリミジニウム、2ージエチルアミノー1,3,4ートリメチルー1,4ーもしくはー1,6ージヒドロピリミジニウム、2ージエチルアミノー1,3,4ートリメチルー1,4ーもしくはー1,6ージヒドロピリミジニウム、2ージエチルアミノー1,3,4ートリメチルー1,4ーもしくはー1,6ージヒドロピリミジニウム、2ージエチルアミノ

-1, 3-ジメチル-4-エチル-1, 4-もしくは-1, 6-ジヒドロピリミジニウムなど]が挙 げられる。

- [0095] 3級アンモニウムカチオンとしては、例えばメチルジラウリルアンモニウムが挙げられる。
- [0096] 上記のアミジニウムカチオン、グアニジニウムカチオンおよび3級アンモニウムカチオンは1種単独でも、また2種以上を併用してもいずれでもよい。 これらのうち、初期電導度の観点から好ましいのはアミジニウムカチオン、さらに好ましいのはイミダブリウムカチオン、特に好ましいのは1-エチル-3-メチルイミダブリウムカチオンである。
- [0097] イオン性液体(C4)において、アニオンを構成する有機酸または無機酸としては下記のものが挙げられる。

有機酸としては、例えばカルボン酸、硫酸エステル、高級アルキルエーテル硫酸エステル、スルホン酸およびリン酸エステルが挙げられ、例えば、前記(C2)および(C3)に記載の有機酸を使用することができる。

無機酸としては、例えば超強酸(例えばホウフッ素酸、四フッ化ホウ素酸、過塩素酸、 六フッ化リン酸、六フッ化アンチモン酸および六フッ化ヒ素酸)、リン酸およびホウ酸が 挙げられる。

上記有機酸および無機酸は1種単独でも2種以上の併用でもいずれでもよい。 上記有機酸および無機酸のうち、(C4)の初期電導度の観点から好ましいのは(C4) を構成するアニオンのHamett酸度関数(-H<sub>0</sub>)が12~100である、超強酸の共役 塩基、超強酸の共役塩基以外のアニオンを形成する酸およびこれらの混合物である

- [0098] 超強酸の共役塩基以外のアニオンとしては、例えばハロゲン(例えばフッ素、塩素および臭素)イオン、アルキル(C1-12)ベンゼンスルホン酸(例えばpートルエンスルホン酸およびドデシルベンゼンスルホン酸)イオンおよびポリ(n=1-25)フルオロアルカンスルホン酸(例えばウンデカフルオロペンタンスルホン酸)イオンが挙げられる。
- [0099] 超強酸としては、プロトン酸およびプロトン酸とルイス酸との組み合わせから誘導されるもの、およびこれらの混合物が挙げられる。

超強酸としてのプロトン酸としては、例えばビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド酸、ビス(ペンタフルオロエチルスルホニル)イミド酸、トリス(トリフルオロメチルスルホニル)メタン、過塩素酸、フルオロスルホン酸、アルカン(C1〜30)スルホン酸(例えばメタンスルホン酸、ドデカンスルホン酸など)、ポリ(n=1〜30)フルオロアルカン(C1〜30)スルホン酸(例えばトリフルオロメタンスルホン酸、ペンタフルオロエタンスルホン酸、ヘプタフルオロプロパンスルホン酸、ノナフルオロブタンスルホン酸、ウンデカフルオロペンタンスルホン酸およびトリデカフルオロヘキサンスルホン酸)、ホウフッ素酸および四フッ化ホウ素酸が挙げられる。

これらのうち合成の容易さの観点から好ましいのはホウフッ素酸、トリフルオロメタンスルホン酸およびビス(ペンタフルオロエチルスルホニル)イミド酸である。

[0100] ルイス酸と組合せて用いられるプロトン酸としては、例えばハロゲン化水素(例えばフッ化水素、塩化水素、臭化水素およびヨウ化水素)、過塩素酸、フルオロスルホン酸、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ペンタフルオロエタンスルホン酸、ノナフルオロブタンスルホン酸、ウンデカフルオロペンタンスルホン酸、トリデカフルオロヘキサンスルホン酸およびこれらの混合物が挙げられる。

これらのうち(C4)の初期電導度の観点から好ましいのはフッ化水素である。

[0101] ルイス酸としては、例えば三フッ化ホウ素、五フッ化リン、五フッ化アンチモン、五フッ 化ヒ素、五フッ化タリウムおよびこれらの混合物が挙げられる。

これらのうちで、(C4)の初期電導度の観点から好ましいのは三フッ化ホウ素および 五フッ化リンである。

プロトン酸とルイス酸の組み合わせは任意であるが、これらの組み合わせからなる超 強酸としては、例えばテトラフルオロホウ酸、ヘキサフルオロリン酸、六フッ化タリウム 酸、六フッ化アンチモン酸、六フッ化タリウムスルホン酸、四フッ化ホウ素酸、六フッ化 リン酸、塩化三フッ化ホウ素酸、六フッ化ヒ素酸およびこれらの混合物が挙げられる。

[0102] 上記のアニオンのうち、(C4)の初期電導度の観点から好ましいのは超強酸の共役塩基(プロトン酸からなる超強酸およびプロトン酸とルイス酸との組合せからなる超強酸)、さらに好ましいのはプロトン酸からなる超強酸およびプロトン酸と、三フッ化ホウ素および/または五フッ化リンとからなる超強酸の共役塩基である。

- [0103] (C4)の使用量は、(A)と(B)の合計重量に基づいて、通常10%以下、帯電防止効果および成形体表面に移行せず、良好な外観を与えるとの観点から好ましくは0.00 1~5%、さらに好ましくは0.01~3%である。
  - (C4)を添加する方法についても特に限定はないが、樹脂中への効果的な分散の観点から、(A)中に予め分散させておくことが好ましく、(A)の製造(重合)後に(C4)を予め添加し分散させておくのがさらに好ましい。
- [0104] (C4)の製法としては、例えばジメチルカーボネート等で4級化して得られるアミジニウムカチオンおよび/またはグアニジニウムカチオンのジメチルカーボネート塩に、酸[(C4)においてアニオンを構成する前記の有機酸または無機酸]を加えて酸交換を行う方法、または、アミジニウムカチオンおよび/またはグアニジニウムカチオンを一旦加水分解してモノアミドアミンを生成した後、そのモノアミドアミンを酸(前記に同じ)で中和する方法が挙げられる。
- [0105] 本発明の樹脂組成物には、本発明の効果を阻害しない範囲で必要により、さらにその他の樹脂用添加剤(D)を任意に加えることができる。
   (D)としては、導電性物質(D1)、着色料(D2)、充填剤(D3)、核剤(D4)、滑剤(D5)、可塑剤(D6)、難燃剤(D7)、分散剤(D8)、離型剤(D9)、酸化防止剤(D10)、紫外線吸収剤(D11)および抗菌剤(D12)が挙げられる。
- [0106] 導電性物質(D1)としては、前記(C1)および(C4)を除く化合物で、例えばカーボンナノチューブ、カーボンブラックおよびホワイトカーボンが挙げられる。
- [0107] 着色料(D2)としては、例えば無機顔料、有機顔料および染料が挙げられる。 無機顔料としては、例えば白色顔料(例えば酸化チタン、リトポン、鉛白および亜鉛 華)、コバルト化合物(例えばオーレオリン、コバルトグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルーおよびコバルトバイオレット)、鉄化合物(例えば酸化鉄および紺青)、クロム化合物(例えば酸化クロム、クロム酸鉛およびクロム酸バリウム)および硫化物(例えば硫化カドミウム、カドミウムイエローおよびウルトラマリン)が挙げられる。

有機顔料としては、例えばアゾ顔料(例えばアゾレーキ系、モノアゾ系、ジスアゾ系およびキレートアプ系)および多環式顔料(例えばベンゾイミダゾロン系、フタロシアニン系、キナクリドン系、ジオキサジン系、インインドリノン系、チオインジゴ系、ペリレン系、

キノフタロン系およびアンスラキノン系)が挙げられる。

染料としては、例えばアゾ系、アントラキノン系、インジゴイド系、硫化系、トリフェニルメタン系、ピラゾロン系、スチルベン系、ジフェニルメタン系、キサンテン系、アリザリン系、アクリジン系、キノンイミン系、チアゾール系、メチン系、ニトロ系、ニトロソ系およびアニリン系が挙げられる。

- [0108] 充填剤(D3)としては、例えば無機充填剤(例えば炭酸カルシウム、タルク、クレー、けい酸、けい酸塩、アスベスト、マイカ、ガラス繊維、ガラスバルーン、カーボン繊維、金属繊維、セラミックウィスカおよびチタンウィスカ)および有機充填剤[例えば尿素、ステアリン酸カルシウムおよび有機架橋微粒子(例えばエポキシ系およびウレタン系)]が挙げられる。
- [0109] 核剤(D4)としては、例えばジベンジリデンソルビトールが挙げられる。
- [0110] 滑剤(D5)としては、例えば炭化水素(Mn200~3,000、例えば流動パラフィン、天然パラフィン、マイクロワックスおよびポリエチレンワックス)、脂肪酸[C12~20、例えば高級脂肪酸(例えばステアリン酸およびオキシ脂肪酸)]、脂肪酸アミド[C8~40、例えばステアリン酸アミド、パルミチン酸アミドおよびメチレンビスステアリルアミド]、エステル[例えば脂肪酸(C8~20)低級アルコール(C2~18)エステル[例えばステアリン酸ブチル]、脂肪酸(C8~20)多価(2~5)アルコール(C2~18)エステル[例えば硬化ヒマシ油]および脂肪酸(C8~20)グリコール(C2~18)エステル[例えばエチレングリコールモノステアレート]]が挙げられる。
- [0111] 可塑剤(D6)としては、例えばモノカルボン酸エステル[C10~30、例えば脂肪酸エステル(例えばステアリン酸ブチルおよびオレイン酸メトキシエチル)および芳香族カルボン酸エステル(C18~30、例えばジエチレングリコールジベンゾエートおよびトリエチレングリコールジベンゾエート)];ジカルボン酸エステル[例えば芳香族ジカルボン酸エステル[C10~40、例えばフタル酸エステル(例えばフタル酸ジブチルおよびフタル酸ジー2-エチルヘキシル)]および脂肪族ジカルボン酸エステル[C10~40、例えばアジピン酸エステル(例えばアジピン酸ジー2-エチルヘキシルおよびアジピン酸ジイソデシル)、アゼライン酸エステル(例えばアゼライン酸ジーn-ヘキシルおよびアゼライン酸ジー2-エチルヘキシル)およびセバシン酸エステル(例えばセバシン酸

ジブチルおよびセバシン酸ジー2-エチルヘキシル)]];トリカルボン酸エステル[例えば脂肪族トリカルボン酸エステル[C9〜60、例えばクエン酸エステル(例えばクエン酸トリエチルおよびアセチルクエン酸トリブチル)]];エポキシド(C10〜40、例えばエポキシ化大豆油および4,5-エポキシシクロヘキサン-1,2-ジカルボン酸ジー2-エチルヘキシル);リン酸エステル(C10〜30、例えばリン酸トリブチル、リン酸トリブトキシエチルおよびリン酸トリクロルエチル);および含塩素系炭化水素[C10〜30、例えば芳香族炭化水素(例えば塩素化ナフタリンおよび塩素化ジフェニル)および塩素化パラフィン]が挙げられる。

- [0112] 難燃剤(D7)としては、リン酸エステル系[例えば、トリクレジルホスフェートおよびトリス(2,3-ジブロモプロピル)ホスフェート]、臭素系(例えばデカブロモビフェニルエーテルおよびテトラブロモビスフェノールA)、三酸化アンチモン、水酸化マグネシウム、ホウ酸塩系(例えばホウ酸亜鉛およびメタホウ酸バリウム)、水酸化アルミニウム、赤リン、ポリリン酸アンモニウムおよびヘット酸が挙げられる。
- [0113] 分散剤(D8)としては、Mn1,000~100,000の分散剤、例えばナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物(Mn1,000~10,000)、ポリスチレンスルホン酸金属[例えばアルカリ金属(例えばナトリウムおよびカリウム)]塩(Mn1,000~100,000)、ポリアクリル酸金属[例えばアルカリ金属(上記に同じ)]塩(Mn2,000~50,000)、カルボキシメチルセルロースおよびポリビニルアルコールが挙げられる。
- [0114] 離型剤(D9)としては、例えばストレートシリコーンオイル(例えばMn800~500,00 0の、ジメチルポリシロキサンおよびメチルフェニルポリシロキサン)および有機変性シリコーンオイル(例えばポリオキシアルキレン基、水酸基、アミノ基、エポキシ基、カルボキシル基および/またはメルカプト基を有するMn800~50,000のシリコーンオイル)が挙げられる。
- [0115] 酸化防止剤(D10)としては、フェノール系[例えば2,6-ジーtーブチルーpークレゾール(BHT)、2,2'ーメチレンビス(4ーメチルー6ーtーブチルフェノール)およびテトラキス [メチレンー(3,5-ジーtーブチルー4ーヒドロキシハイドロシンナメート)]メタン[商品名:イルガノックス1010、チバスペシャリティーケミカルズ(株)製]]、硫黄系[例えばジラウリル3,3'ーチオジプロピオネート(DLTDP)およびジステアリル3,3'ーチオジプロ

ピオネート(DSTDP)]、リン系[例えばトリフェニルホスファイト(TPP)、トリイソデシルホスファイト(TDP)、トリス(2,4ージーtーブチルフェニル)ホスファイトおよびモノーおよびジステアリルアシッドホスフェート]およびアミン系[例えばオクチル化ジフェニルアミン、NーnーブチルーpーアミノフェノールおよびN,Nージイソプロピルーpーフェニレンジアミン]が挙げられる。

- [0116] 紫外線吸収剤(D11)としては、ベンゾフェノン系(例えば2ーヒドロキシベンゾフェノンおよび2,4ージヒドロキシベンゾフェノン)、サリチレート系(例えばフェニルサリチレートおよび2,4ージーtーブチルフェニルー3,5ージーtーブチルー4ーヒドロキシベンゾエート)、ベンゾトリアゾール系[例えば(2'ーヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾールおよび(2'ーヒドロキシー5'ーメチルフェニル)ベングトリアゾール]およびアクリル系[例えばエチルー2ーシアノー3,3ージフェニルアクリレートおよびメチルー2ーカルボメトキシー3ー(パラメトキシベンジル)アクリレート]が挙げられる。
- [0117] 抗菌剤(D12)としては、イソチアゾロン系化合物、ハロゲン化脂肪族ニトロ化合物(例えば2ープロモー2ーニトロー1、3ープロパンジオールおよび2、2ージプロモー2ーニトロエタノール)および該ニトロ化合物のエステル、ジブロモニトリルプロピオンアミド、アルキレンビスチオシアネート(例えばメチレンビスチオシアネート)、1、4ービスブロモアセトキシー2ープテン、ヘキサブロモジメチルスルホン、イソフタロニトリル化合物(例えば5ークロロー2、4、6ートリフルオロイソフタロニトリルおよびテトラクロロイソフタロニトリル)、ジメチルジチオカルバメート、4、5ージクロロー1、2ージオールー3ーオン、3、3、4、4ーテトラクロロテトラヒドロチオフェンー1、1ージオキシド、トリヨードアリルアルコール、ブロモニトロスチレン、アルデヒド化合物(例えばグルタルアルデヒド、フタルアルデヒド、イソフタルアルデヒドおよびテレフタルアルデヒド)、ジクロログリオキシム、ベンズアルドキシム化合物(例えばαークロロベンズアルドキシムおよびαークロロベンズアルドキシムアセテート)およびハロゲン化ヒダントイン化合物(例えば1、3ージクロロー5、5ージメチルヒダントインおよび1、3ージプロモー5、5ージメチルヒダントイン)が挙げられる。
- [0118] 上記(D)の使用量は、(A)と(B)の合計重量に基づいて(D)全体では通常20%以下であり、それぞれについては、(D3)、(D6)、(D7)、(D8)、(D12)は、通常10%以下、好ましくは1~5%; (D1)、(D2)は、通常5%以下、好ましくは0.1~3%; (D

4)、(D5)、(D9)、(D10)、(D11)は、通常2%以下、好ましくは0.01〜0.5%である。

[0119] 本発明の透明性樹脂組成物の製造方法としては、(A)と(B)、またはこれらに必要に 応じて(C)および/または(D)を加えて[(C)については前記のように効果的な分散 の観点から(A)に予め含有させておいてもよい。]溶融混合する方法が挙げられる。 溶融混合する方法としては、例えばペレット状または粉体状の成分を適切な混合機( 例えばヘンシェルミキサー)で混合した後、押出機で溶融混合(150~260℃)して ペレット化する方法が挙げられる。

混合に際しての各成分の添加順序には特に限定はないが、例えば、(1)(A)と(B)、またはこれらに必要に応じて(C)および/または(D)を一括して加えてブレンド、混練する方法、および(2)(A)と、(B)の一部、またはこれらに必要に応じて(C)および/または(D)をブレンド、混練した後、残りの(B)をブレンド、混練する方法が挙げられる。

これらのうち(2)の方法は、マスターバッチ法またはマスターペレット法と呼ばれ、少量の(C)および/または(D)を均一に樹脂に分散させる観点から好ましい方法である。

[0120] [5]透明性樹脂組成物の成形体

本発明の透明性樹脂組成物の成形方法としては、例えば射出成形、圧縮成形、カレンダ成形、スラッシュ成形、回転成形、押出成形、ブロー成形およびフィルム成形(例えばキャスト法、テンター法およびインフレーション法)が挙げられ、目的に応じて任意の方法が選択できる。

- [0121] 本発明の透明性樹脂組成物を成形してなる成形体のヘーズは、透明性の観点から好ましくは20%以下、さらに好ましくは10%以下、とくに好ましくは7%以下、最も好ましくは5%以下である。なお、ヘーズは、JIS K7105(1981年)に準じて測定して得られる値である。該測定に用いられる装置としては、例えば、日本電色工業(株)製ND-300Aが挙げられる。
- [0122] 本発明の透明性樹脂組成物を成形してなる成形体は、さらに塗装および/または印刷を施して成形物品とすることができる。

該成形体の塗装方法としては、例えばエアスプレー塗装、エアレススプレー塗装、静電スプレー塗装、浸漬塗装、ローラー塗装および刷毛塗りが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0123] 塗料としては、ポリエステルメラミン塗料、エポキシメラミン樹脂塗料、アクリルメラミン 樹脂塗料およびアクリルウレタン樹脂塗料等のプラスチックの塗装に一般に用いられ る塗料が挙げられる。

塗装膜厚(乾燥後膜厚)は、目的に応じて適宜選択することができるが通常10-50  $\mu$  m、塗膜物性の観点から好ましくは15-40  $\mu$  mである。

また、該成形体に印刷する方法としては、一般的にプラスチックの印刷に用いられる 印刷法であればいずれも用いることができ、例えばグラビア印刷、フレキン印刷、スク リーン印刷、パッド印刷、ドライオフセット印刷およびオフセット印刷が挙げられる。

印刷インキとしてはプラスチックの印刷に用いられるもの、例えばグラビアインキ、フレキソインキ、スクリーンインキ、パッドインキ、ドライオフセットインキおよびオフセットインキが使用できる。

[0124] さらに、(A)は、塗料に添加したり、溶剤(例えばキシレンおよびトルエン)を加えて帯電防止用の塗料としても用いることができる。

塗料としては、前記の塗料等が挙げられる。

塗料に(A)を添加する場合の割合は、塗料の固形分重量に基づいて帯電防止性の 観点から好ましくは5~60%、さらに好ましくは10~50%、とくに好ましくは15~40 %である。

また、(A)に溶剤を加えて塗料とした場合の(A)の濃度は、帯電防止性の観点から 好ましくは20~60重量%、さらに好ましくは25~55重量%、とくに好ましくは30~5 0重量%である。

発明の効果

- [0125] 本発明の透明性樹脂組成物を成形してなる成形体は下記の効果を奏することから極めて有用である。
  - (1)永久帯電防止性、機械特性および耐水性に優れる。
  - (2)従来の技術では達し得なかった優れた透明性を有する。

(3) 塗装性および印刷特性に優れる。

発明を実施するための最良の形態

- [0126] 以下実施例をもって本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。なお、実施例中の部は重量部を表す。
- [0127] また、ポリマーの各物性値の測定方法を以下に示す。

(1)Mn

以下の条件でGPC法により測定した。

装置:高温ゲルパーミエイションクロマトグラフィー、溶媒:オルトジクロロベンゼン、基準物質:ポリスチレン、サンプル濃度:3mg/ml、カラム固定相:PLgel MIXED-B、カラム温度:135℃

[0128] (2)屈折率

JIS K7142(1996)に準じてアッベ屈折計を用いて測定した。

[0129] (3)SP値

Fedorsの方法(Polymer Engineer Science、vol. 14, p. 152)に従って計算により求めた。

[0130] (4) 体積固有抵抗値

130〜280℃で圧縮もしくは射出成形法にて作成した試験片(100×100×2mm)を、23℃、湿度50%RHの雰囲気下で48時間調湿した。該試験片を、超絶縁計[東亜電波工業(株)製DSM-8103(平板試料用電極SME-8310)]により、23℃、湿度50%RHの雰囲気下で測定した[ASTM D257(1984年)に準拠]。

[0131] (5)熱減量開始温度

親水性ブロック(b) 10gを直径70mm、深さ20mmのシャーレに入れ、減圧乾燥機にて80±5℃、減圧度1. 3kPa以下の条件で、2時間乾燥した後、シリカゲル200gを入れた容量3Lのデシケータ中に60分間静置し、23℃まで放冷して測定試料とした。当該測定試料50mgを試料容器に秤りとり、熱天秤上に載せ、23℃で乾燥空気を100ml/分の流量で1時間流した後、JIS K7120(1987年) 記載のプラスチックの熱重量測定方法に準じて、TG-DTA測定を行った。なお、熱減量開始温度は、JIS K7120(1987年)の8. 項に記載のTG曲線の解析方法に準じて得られる値である

。また、装置として、理化学機械(株)製TG-8110(試料ホルダーユニット:アルミナ /プラチナ製熱電対、保護管:石英製、試料容器:外径5.2mm、高さ2.5mm、アルミナまたは白金-ロジウム合金製)を用いた。

## [0132] 製造例1

ステンレス製のオートクレーブに、アセトニトリル/メタノール混合溶剤(混合比=50部/50部、以下同じ。)100部を仕込み、オートクレーブ内を窒素ガスで置換した後、加圧密閉下、内容物温度を100℃とした。ついで、スチレン70部およびビニルナフタレン18部の混合単量体と、アセトニトリル/メタノール混合溶剤100部に末端にカルボキシル基を有する重合開始剤[商品名:V501、和光純薬工業(株)製、以下同じ。]10部を溶かした溶液とを、それぞれ同時に1時間かけて滴下した後、100℃で1時間撹拌した。その後、溶剤を減圧留去して、スチレンービニルナフタレン共重合体(a-1)95部を得た。(a-1)のMnは1、730、体積固有抵抗値は8×10<sup>14</sup>Ω・cm、屈折率は1.657であった。

## [0133] 製造例2

製造例1において、スチレン、ビニルナフタレンおよび重合開始剤の使用量をそれぞれ60部、27部、13部に変えた以外は製造例1と同様に行い、スチレンービニルナフタレン共重合体(a-2)95部を得た。(a-2)のMnは1,740、体積固有抵抗値は5× $10^{14}\Omega\cdot cm$ 、屈折率は1.708であった。

## [0134] 製造例3

ステンレス製のオートクレーブに、(a-1)53部、ビスフェノールAのEO付加物 (Mn1,500)の両末端の水酸基をシアノアルキル化して得られる末端シアノアルキル基を還元して1級アミノ基に変性した親水性ポリマー (b-1) (体積固有抵抗値2× $10^8$  $\Omega$ ・cm、熱減量開始温度280 $^\circ$ C)47部およびジブチルスズオキサイド0.5部を仕込み、245 $^\circ$ C、0.13kPa以下の減圧下で5時間重合し、粘稠なポリマーを得た。このポリマーをベルト上にストランド状で取り出し、ペレット化することによってポリマー[A1]を得た。[A1]の屈折率は1.583、SP値は10.4、Mnは13,000であった。

#### [0135] 製造例4

ステンレス製のオートクレーブに、(a-2)49部、Mn1,800のビスフェノールAのEO

付加物の両末端の水酸基をシアノアルキル化して得られる末端シアノアルキル基を還元して1級アミノ基に変性した親水性ポリマー(b-2)(体積固有抵抗値1×10<sup>8</sup>Ω・cm、熱減量開始温度280℃)47部およびジブチルスズオキサイド0.5部を仕込み、245℃、0.13kPa以下の減圧下で5時間重合し、粘稠なポリマーを得た。以下製造例3と同様にペレット化したブロックポリマー[A2]を得た。[A2]の屈折率は1.594、SP値は10.4、Mnは10,600であった。

#### [0136] 製造例5

ステンレス製のオートクレーブに、2,6ーナフタレンジカルボン酸ジメチル(体積固有抵抗値5×10<sup>14</sup> Q·cm)38部、エチレングリコール8部および酢酸亜鉛0.5部を仕込み、所定量のメタノールを留出させながら210℃まで昇温した。室温まで冷却後ビスフェノールAのEO付加物(Mn1,700、体積固有抵抗値1×10<sup>8</sup> Q·cm、熱減量開始温度280℃、屈折率1.488)(b-3)40部を加え、250℃、0.13kPa以下の減圧下で撹拌、混合しながら5時間重合し、粘稠なポリマーを得た。以下製造例3と同様にペレット化したブロックポリマー[A3]を得た。[A3]の屈折率は1.587、SP値は11.5、Mnは10,000であった。

### [0137] 製造例6

ステンレス製のオートクレーブに、(a-1)39部とビスフェノールAのEO付加物(b-3)40部、ポリカーボネート樹脂[商品名:ノバレックス7025A、三菱エンジニアリングプラスチック(株)製、後述の[B1]に同じ。以下同じ。]21部およびジブチルスズオキサイド0.5部を一括して仕込み、245℃、0.13kPa以下の減圧下で撹拌、混合しながら5時間重合し、粘稠なポリマーを得た。以下製造例3と同様にペレット化したブロックポリマー[A4]を得た。[A4]の屈折率は1.583、SP値は10.4、Mnは11,000であった。

#### [0138] 製造例7

ステンレス製のオートクレーブに、2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチル38部、エチレングリコール8部および酢酸亜鉛0.5部を仕込み、所定量のメタノールを留出させながら210℃まで昇温した。室温まで冷却後ビスフェノールAのEO付加物(b-3)40部およびポリカーボネート樹脂13部を仕込み、250℃、0.13kPa以下の減圧下で

撹拌、混合しながら5時間重合させ、粘稠なポリマーを得た。以下製造例3と同様にペレット化したブロックポリマー[A5]を得た。[A5]の屈折率は1.587、SP値は11.5、Mnは10,500であった。

#### [0139] 製造例8

製造例7において、2,6ーナフタレンジカルボン酸ジメチル、エチレングリコールおよび(b-3)の使用量をそれぞれ37部、8部および43部に変え、さらにポリカーボネート樹脂をポリエチレンテレフタレート樹脂[商品名:バイロペットEMC307、東洋紡績(株)製、後述の[B2]に同じ。]、酢酸亜鉛を酢酸ジルコニルに変えた以外は製造例7と同様に行い、ペレット化したブロックポリマー[A6]を得た。[A6]の屈折率は1.574、SP値は11.5、Mnは11,000であった。

### [0140] 製造例9

ステンレス製のオートクレーブに、2,6ーナフタレンジカルボン酸ジメチル47部、エチレングリコール10部および酢酸ジルコニル0.5部を仕込み、所定量のメタノールを留出させながら230℃まで昇温した。室温まで冷却後ビスフェノールAのEO付加物(Mn2,000、体積固有抵抗値1×10<sup>8</sup>Ω・cm、熱減量開始温度280℃、屈折率1.462)(b-4)42部を仕込み、250℃、0.13kPa以下の減圧下で撹拌、混合しながら5時間重合させ、粘稠なポリマーを得た。以下製造例3と同様にペレット化したブロックポリマー[A7]を得た。[A7]の屈折率は1.588、SP値は11.7、Mnは9,000であった。

#### [0141] 製造例10

ステンレス製のオートクレーブに、ε −カプロラクタム91. 9部、テレフタル酸18. 2部、酸化防止剤[商品名:イルガノックス1010、チバスペシャリティーケミカルズ(株)製、以下同じ。]0. 3部および水7部を一括して仕込み、オートクレーブ内を窒素置換後、220℃で加圧(0. 3~0. 5MPa)密閉下4時間撹拌し、両末端にカルボキシル基を有する酸価112のポリアミド(x−1)(屈折率1. 530)106部を得た。

別のステンレス製のオートクレーブに、2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチル434部、エチレングリコール600部および酢酸亜鉛0.5部を仕込み、所定量のメタノールを留出させながら210℃まで昇温した。室温まで冷却後ビスフェノールAのEO付加物(

b-3)389部、(x-1)96部および酢酸ジルコニル5部を加え、245℃、0.13kPa以下の減圧下で5時間重合させ、粘稠なポリマーを得た。以下製造例3と同様にペレット化したブロックポリマー[A8]を得た。[A8]の屈折率は1.570、SP値は11.9、Mnは13,000であった。

#### [0142] 製造例11

製造例1において、スチレン、ビニルナフタレンおよび開始剤の使用量をそれぞれ73 部、11部、16部に代えた以外は製造例1と同様に行い、スチレンービニルナフタレン 共重合体 (a-3) 95部を得た。(a-3) のMnは1,400、体積固有抵抗値は $1 \times 10^{15}$   $\Omega \cdot cm$ 、屈折率は1.612であった。

## [0143] 製造例12

ステンレス製のオートクレーブに、(a-3)44部、Mn1,800のビスフェノールAのEO付加物(体積固有抵抗値 $1 \times 10^8 \Omega \cdot cm$ 、熱減量開始温度 $280 \circ C$ )(b-5)56部およびジブチルスズオキサイド0.5部を仕込み、 $245 \circ C$ 、0.13kPa以下の減圧下で5時間重合させ、粘稠なポリマーを得た。以下製造例3と同様にペレット化したブロックポリマー[A9]を得た。[A9]の屈折率は1.528、SP値は10.1、Mnは13,000であった。

### [0144] 製造例13

ステンレス製のオートクレーブに、(a-3)40部、ビスフェノールAのEO付加物(b-5)51部、ポリカーボネート樹脂10部およびジブチルスズオキサイド0.5部を一括して仕込み、245℃、0.13kPa以下の減圧下で撹拌、混合しながら5時間重合させ、粘稠なポリマーを得た。以下製造例3と同様にペレット化したブロックポリマー[A10]を得た。[A10]の屈折率は1.539、SP値は10.1、Mnは11,000であった。

# [0145] 製造例14

ステンレス製オートクレーブに、ポリアミド(x-1)96部、ビスフェノールAのEO付加物 (b-4)192部および酢酸ジルコニル0. 5部を仕込み、245°C、0. 13kPa以下の減圧下で5時間重合し、粘稠なポリマーを得た。以下製造例3と同様にペレット化したブロックポリマー[A11]を得た。[A11]の屈折率は1. 503、SP値は10. 1、還元粘度 2.  $10(\eta sp/C、C=0$ . 5重量%m-クレゾール溶液、<math>25°C、以下同じ。)であった。

### [0146] 製造例15

ステンレス製オートクレーブに、ε -カプロラクタム105部、アジピン酸17. 1部、酸化防止剤0. 3部および水6部を一括して仕込み、オートクレーブ内を窒素置換後、220℃で加圧(0. 3~0. 5MPa)密閉下4時間撹拌し、両末端にカルボキシル基を有する酸価110のポリアミド(屈折率1. 524)117部を得た。次にビスフェノールAのEO付加物(b-4)225部および酢酸ジルコニル0. 5部を加え、245℃、0. 13kPa以下の減圧下で5時間重合し、粘稠なポリマーを得た。以下製造例3と同様にペレット化したブロックポリマー[A12]を得た。[A12]の屈折率は1. 500、SP値は10. 6、還元粘度2. 15であった。

### [0147] 製造例16

精留塔および撹拌装置を備えた反応容器に、2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチル1,074部、4-ナトリウムスルホ-2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチル381部、1,6-ヘキサメチレングリコール910部、Mn2,000のポリエチレングリコール750部およびテトラブチルチタネート1.3部を入れ、容器内を窒素置換した後、常圧下、220℃に昇温した。220℃でメタノールを留去しながら5時間反応をさせた後、反応物を撹拌装置を備えたステンレス製オートクレーブに入れ、45分間で240℃まで昇温した。系内を減圧し、60分後0.2mmHgとして150分後に粘稠なポリマーを得た。以下製造例3と同様にペレット化したポリマー[A13]を得た。[A13]の屈折率は1.577、SP値は11.9、Mnは9,000であった。

#### [0148] 製造例17

ポリテトラフルオロエチレン製反応容器に、メタノール128部を仕込み、ついで常圧下、温度20~30℃で無水フッ化水素20部を、約30分で吹き込み吸収させた。次に、BF ージメタノール錯体131.9部(BF3含量51.4%)を30~40℃、約30分間で滴下したのち、1ーエチルー3ーメチルイミダゾリウムメチル炭酸塩のメタノール溶液(濃度50%)372部を約30分間かけて滴下した。反応による炭酸ガスを発生させながら反応を行い、炭酸ガスの発生がおさまった後、減圧下、約1時間かけて60~70℃で溶媒等を全量除去した。反応槽内に、無色・透明の液体が得られた。NMR分析した結果、得られた液体はイオン性液体である、1ーエチルー3ーメチルイミダゾリウムテトラ

フルオロボレート[C2]であった。収率は99%であった。また、液体の水分を測定した 結果200ppmであった。

# [0149] 実施例1~14、比較例1~6

表1~2に示す配合処方に従って、ブロックポリマー[A1]~[A13]のいずれかと透明性樹脂[後述の[B1]、[B2]または[B3]]をヘンシェルミキサーで3分間ブレンドした後、ベント付き2軸押出機にて、回転速度100rpm、滞留時間3分間の条件で、[B1]および[B2]を用いる場合は240℃、[B3]を用いる場合は220℃で溶融混練して、樹脂組成物(実施例1~14、比較例1~6)を得た。

#### [0150] [表1]

	14				Τ		2						T			8		$\Gamma$	T	77	0.02	-0.002	80
	6	,	+	-	-	+	-		+-	-	$\vdash$	+	+	+-	+	+	-	+	-	3	0	_	_
	L	-	-	-	$\vdash$	-	2	_	-	-	-	<del> </del>	_	_	<u> </u>	8		_	0.4		<u> </u>	-0.002	60
	12	<u>!</u> 	-	2	_	_			_					_	8					0.2	0.02	0.002	6
	11	_		2	<u> </u>	<u> </u>									96				4.0			0.002	0.3
	10		_	유	_		_	ļ							96			4.0				0.002	0.3
	6								2							90		4.0				-0.006	9.5
実施例	80		<u> </u>						2							90				-		-0.006	59
BK	7							2							96	_						0.003	0.5
	9	ļ					2									90						-0.002	6.0
	2					2									06							0.002	0.3
	4				10										06							-0.002	-0.8
	က			10											90							0.002	0.3
	2		10														90					0.002	-0.2
	-	10													90							-0.002	8: P
CO/EB	_	10.4	10.4	11.5	10.4	11.5	11.5	11.7	11.9	10.1	10.1	10.1	10.6	11.9	11.2	12.4	10.6				7	٦	
田林郎	+ 100 H	1.583	1.594	1.587	1.583	1.587	1.574	1.588	1.570	1.528	1.539	1.503	1.500	1.577	1.585	1.576	1.592					(B)	(8)
		A 1	A2	АЗ	A4	A5	A6	A7	A8	49	A10	A11	A12	A13	B1	B2	<b>B</b> 3	5	22	2	02	ا آ	A) — (A
						1	ようなー	または							<b>必</b> 明在	英語(	( <u>)</u>	浴石剂	<u>(</u> )	=	<u>e</u>	屈折率差(A) — (B)	SP値差(A) —(B)
											配金	(記)									7		

# WO 2005/000967 45 PCT/JP2004/008633

# [0151] [表2]

			屈折率	SP値		比較例								
			MI 1714-	OF IE	1	2	3	4	5	6				
		A1	1.583	10.4					<u> </u>					
		A2	1.594	10.4						<del>                                     </del>				
		АЗ	1.587	11.5						<del>                                     </del>				
		Α4	1.583	10.4				<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>				
j		A5	1.587	11.5		<u> </u>		<b>†</b>	<del> </del>	<u> </u>				
	ブロック ポリマー	A6	1.574	11.5			<u> </u>		<del> </del>	ļ				
	または	Α7	1.588	11.7			<del> </del>	<b> </b>	<del> </del>	<del>                                     </del>				
	ポリマー (A)	A8	1.570	11.9					<del> </del>					
配合 組成 <部>		A9	1.528	10.1	10					<del>                                     </del>				
		A10	1.539	10.1		10	<u> </u>							
		A11	1.503	10.1			10	10	<b></b> -					
		A12	1.500	10.6					10	<del> </del>				
		A13	1.577	11.9						10				
	透明性 樹脂 (B)	B1	1.585	11.2	90	90			90	90				
		B2	1.576	12.4			·	90						
		В3	1.592	10.6			90		<del></del> -					
	添加剤	C1												
	(C)	C2												
ſ	添加剤	D1												
	(D)	D2												
	屈折率差	<u> (A)</u> –	-(B)		-0.057	-0.046	-0.089	-0.073	-0.085	-0.008				
	SP值差	(A)—	(B)		-1.1	<b>−1.</b> †	-0.5	-2.3	-0.6	0.7				

[0152] [B1]:ポリカーボネート樹脂[商品名:ノバレックス7025A、三菱エンジニアリングプラスチック(株)製、屈折率1.585、SP値11.2]

[B2]:ポリエチレンテレフタレート樹脂[商品名:バイロペットEMC307、東洋紡績(株)製、屈折率1.576、SP値12.4]

[B3]:ポリスチレン樹脂[商品名:アサフレック805、旭化成(株)製、屈折率1.592、 SP値10.6]

[C1]:ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム[ブロックポリマー製造時、即ち実施例9では[A8]製造におけるポリアミド製造時、また実施例10では[A3]製造における(b

# -3)添加時に添加した。]

[C2]:1-エチルー3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボレート[実施例11では、[A3]製造後ベント付き2軸押出機にて、回転速度100rpm、滞留時間3分間、温度200℃の条件で[A3]と[C2]を、また実施例13では[A6]製造後同条件で[A6]と[C2]を混練した。]

[D1]:モノーおよびジステアリルアシッドホスフェート(二軸押出機混練時に添加)[商品名:アデカスタブAX-71、旭電化工業(株)製]

[D2]: トリス(2, 4ージーtーブチルフェニル)ホスファイト(二軸押出機混練時に添加)[ 商品名:アデカスタブ2112、旭電化工業(株)製]

#### [0153] 性能試験

上記で得られた樹脂組成物について、それぞれ射出成形機[PS40E5ASE、日精樹脂工業(株)製]を用い、所定のシリンダー温度[[B1]含有樹脂組成物は250℃、[B2]含有樹脂組成物は240℃、[B3]含有樹脂組成物は230℃]および金型温度[[B1]含有樹脂組成物は110℃、[B2]含有樹脂組成物は90℃、[B3]含有樹脂組成物は50℃]で各成形体を作成し、これらを用い以下の方法に従って、透明性、機械特性、帯電防止性、耐水性および塗装性の評価を行った。結果を表3〜4に示す

### [0154] [1]透明性

#### (1)全光線透過率

試験片(40×40×2mm)を用い、曇度計[日本電色工業(株)製、型式NDH-100 1DP、以下同じ。]を使用し、JIS K7105(1981年)に準拠して測定した。

#### (2)ヘーズ

試験片(40×40×2mm)を用い、曇度計を使用し、JIS K7105(1981年)に準拠して測定した。

## [0155] [2]機械特性

(1)衝擊強度

ASTM D256(ノッチ付、3.2mm厚)Method Aに準拠して測定した。

(2)曲げ弾性率

試験片(100×10×4mm)を用いて、ASTM D790(支点間距離60mm)に準拠 して測定した。

#### [0156] [3] 带電防止性

#### (1)表面固有抵抗值

試験片(100×100×2mm)を用い、超絶縁計[東亜電波工業(株)製DSM-8103 (平板試料用電極SME-8310)、以下同じ。]により23℃、湿度50%RHの雰囲気 下で測定した(ASTM D257に準拠)。

## (2)水洗後の表面固有抵抗値

斜めに立てかけた試験片(100×100×2mm)の表面を、流量100ml/分のイオン交換水(23℃)100mlで水洗し、その後循風乾燥機内80℃で3時間乾燥した。該水洗一乾燥の操作を10回繰り返した試験片について、(1)と同様に超絶縁計により23℃、湿度50%RHの雰囲気下で表面固有抵抗値を測定した(ASTM D257に準拠)。

## [0157] [4]耐水性

直径15cm、高さ20cmのポリプロピレン製の蓋付き容器に深さ15cmまで水道水を入れ40℃に温度調整し、その中に試験片(100×100×2mm)を、水面下約5cmで水平に沈めた状態で120時間保持し、表面状態を目視観察することによって以下の基準で評価した。

#### 評価基準

- 水への浸漬前後で、変化なし
- × イボ状のふくれ、または表面が凸凹した荒れあり

#### [0158] [5] 塗装性

試験片(100×100×2mm)をアースし、空気流併用静電霧化静電塗装機[日本ランズバーグ(株)製ターボニアーGミニベル型自動静電塗装装置]を用いて試験片に静電塗装した(印加電圧:-90KV、吐出量:100cc/分、回転数:24,000rpm、霧化頭径:70mm、2液ウレタン塗料:日本油脂(株)製ハイウレタン#5000)。塗装した試験片を80℃で2時間、焼き付け処理した後、以下の試験を行った。なお、試験片はいずれもコロナ処理装置[春日電機(株)製HFS-202]を用いてコロナ放電処理(

30V×10A=300W、1秒間処理)を行った後に静電塗装を行った。

#### (1)一次密着性

塗装試験片の塗膜面についてJIS K5400(1990年)の8.5.2碁盤目テープ法に 準拠して付着性(一次密着性)の試験を行った。

#### (2)塗膜の耐水性

直径15cm、高さ20cmのポリプロピレン製の蓋付き容器に深さ15cmまで水道水を入れ40℃に温度調整し、塗装試験片を水面下約5cmで水平に沈めた状態で240時間保持後、(1)と同様に付着性(一次密着性)の試験を行った。

#### (3) 塗着効率

以下の式に従って求めた。

塗着効率(%)=(試験片の塗装後重量−試験片の塗装前重量)×100/(吐出した 塗料の絶乾重量)

なお、吐出した塗料の絶乾重量は、以下の方法で求めた。

塗料10gを直径15cm、深さ1cmのシャーレに入れ、循風乾燥機で80℃、2時間乾燥し、乾燥後の塗料の重量(W1)を測定し、次の式に従って算出した。

吐出した塗料の絶乾重量=塗装試験で吐出した塗料の重量×(W1)/10

#### [0159] [表3]

	透	透明性	機械特性	特性	帯電	带電防止性			塗装性	
	全光線 透過率 (%)	(%) *-~	衝撃強度 (J/m)	曲げ 弾性率 (MPa)	表面固有 抵抗値 (Ω)	水洗後の 表面固有 抵抗値 (2)	耐水性	一次 密音在	途 耐水性	<b>塗着効率</b> (%)
実施例1	85	1.2	650	2200	3×10 <sup>11</sup>	3×10 <sup>11</sup>	0	100/100	100/100	82
実施例2	88	0.6	80	1500	2×10 <sup>11</sup>	2×10 <sup>11</sup>	0	100/100	100/100	83
実施例3	89	0.6	550	1800	1 × 10 <sup>11</sup>	1×1011	0	100/100	100/100	85
実施例4	85	1.2	790	2200	2×10 <sup>11</sup>	2×10 <sup>11</sup>	0	100/100	100/100	83
案施例5	89	0.6	800	2200	1 × 10 <sup>11</sup>	1×10 <sup>11</sup>	0	100/100	100/100	85
実施例6	84	2.1	100	2300	1 × 1011	1×1011	0	100/100	100/100	85
実施例7	83	9.0	200	1800	1×10 <sup>11</sup>	1 × 10 <sup>11</sup>	0	100/100	100/100	85
実施例8	82	4	100	2300	1×10 <sup>11</sup>	1 × 10 <sup>11</sup>	0	100/100	100/100	85
実施例9	85		100	2300	$8 \times 10^{10}$	$9 \times 10^{10}$	0	100/100	100/100	98
<b>栗施例10</b>	84	2.0	550	1800	$8 \times 10^{10}$	9×10 <sup>10</sup>	0	100/100	100/100	98
実施例11	88	9.0	550	1800	$1 \times 10^{10}$	$3 \times 10^{10}$	0	100/100	100/100	88
実施例12	88	9.0	800	2200	1×1011	1×10 <sup>11</sup>	0	100/100	100/100	85
実施例13	84	2.1	100	2300	1 × 10 <sup>10</sup>	3×10 <sup>10</sup>	0	100/100	100/100	88
実施例14	84	2.1	120	2300	1 × 10 <sup>11</sup>	1 × 10 <sup>11</sup>	0	100/100	100/100	85

[0160] [表4]

	स्य	1		Т	Т		Τ-	_	_	_
	·	;	5	2	5	79	9	60	65	99
条件体		007/00	03/100	63/100	2	100/100	100/100	30 / 30	100/100	45/45
	を を を 発性	75/100	13/100	75/100		100/100	100/100	201	100/100	100/100
	對火柱	*	·	×	ľ	0	×		_ O	×
北性	水洗後の 表面固有 抵抗値 (O)	1 × 1013	2010	8 × 10 <sup>13</sup>		8 × 10	9 × 10 <sup>13</sup>	51	1 × 10	1 x 10 <sup>13</sup>
带電防止性	表面固有 抵抗值 (Ω)	7 × 10 <sup>13</sup>		7×10 <sup>13</sup>	1100	) × 10	8 × 10 <sup>13</sup>		01 × 1	1 × 10 <sup>13</sup>
機械特性	曲げ 弾性率 (MPa)	1400		1400	1400	3	1500	1700	3	2100
機械	衝撃強度 (J/m)	140		400	۶	2	9	450		530
透明性	(%)	55.0		55.0	46.3		65.0	8		7
遊	全 路 (%)	78		78	81		89	25	1	87
		比較例1	14.47	<b>CEW</b> 例2	比較例3	1	比較例4	比較例5		比較例6

[0161] 表3〜4から明らかなように、実施例1〜14の樹脂組成物からなる成形体は、比較例 1〜6の樹脂組成物からなる成形体と比較して、透明性に優れ、機械特性、帯電防止 性、耐水性および塗装性にも優れることがわかる。

産業上の利用可能性

WO 2005/000967 51 PCT/JP2004/008633

[0162] 本発明の透明性樹脂組成物を成形してなる成形体は、優れた永久帯電防止性、機械特性、耐水性および透明性を有すると共に、塗装性および印刷特性に優れる。このことから、本発明の透明性樹脂組成物は、射出成形、圧縮成形、カレンダ成形、スラッシュ成形、回転成形、押出成形、ブロー成形およびフィルム成形(例えばキャスト法、テンター法およびインフレーション法)等の各種成形法で成形される、家電・OA機器、ゲーム機器および事務機器などのハウジング製品、ICトレー等の各種プラスチック容器、各種包材用フィルム、床材用シート、人工芝、マット、並びに自動車部品等の各種成形体用の材料として幅広く用いることができる。

## 請求の範囲

- [1] 下記の(A1)および(A2)からなる群から選ばれる少なくとも1種のブロックポリマー(A)と透明性樹脂(B)からなり、(A)と(B)の屈折率の差が0.01以下である透明性樹脂組成物。
  - (A1):1.575以上の屈折率および $10^{12}$ ~ $10^{17}$   $\Omega \cdot cm$ の体積固有抵抗値を有する 芳香環含有親油性ブロック(a)と、 $10^5$ ~ $10^{11}$   $\Omega \cdot cm$ の体積固有抵抗値および空気 中で250~380 Cの熱減量開始温度を有する芳香環含有親水性ブロック(b) からなり、(B)とのSP値の差が1以下であるブロックポリマー
  - (A2):1.575以上の屈折率および $10^{12}$ ~ $10^{17}$   $\Omega$ ・cmの体積固有抵抗値を有する 芳香環含有親油性ブロック(a)、 $10^5$ ~ $10^{11}$   $\Omega$ ・cmの体積固有抵抗値および空気中で250~380  $\mathbb C$ の熱減量開始温度を有する芳香環含有親水性ブロック(b)、および 1.540以上の屈折率を有し(B)とのSP値の差が0~0.5である透明性樹脂ブロック(c)からなり、(B)とのSP値の差が1.5以下であるブロックポリマー
  - (B):1.540以上の屈折率を有する透明性樹脂
- [2] (A1)が、(a)と(b)とが繰り返し交互に結合した構造を有するブロックポリマーである 請求項1記載の組成物。
- [3] (A1)が、(b)からなる主鎖と(a)からなる側鎖を有するブロックポリマーである請求項 1記載の組成物。
- [4] (c)が、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂およびポリスチレン樹脂からなる群から選ばれる少なくとも1種の透明性樹脂のブロックである請求項1~3のいずれか記載の組成物。
- [5] (A2)中の(a)、(b)および(c)の合計重量に基づいて(c)が1~50%である請求項1 ~4のいずれか記載の組成物。
- [6] (a)中の芳香環が、ベンゼン環、ナフタレン環およびフルオレン環からなる群から選ばれる少なくとも1種である請求項1~5のいずれか記載の組成物。
- [7] (a)が、非イオン性分子鎖(d)で隔てられたエーテル結合、チオエーテル結合、カルボニル結合、エステル結合、イミノ結合、アミド結合、イミド結合、ウレタン結合、ウレア結合、カーボネート結合およびシロキシ結合からなる群から選ばれる少なくとも1種の

- 結合を有するブロックである請求項1〜6のいずれか記載の組成物。
- [8] (a)が、ポリエステルオリゴマーおよび/またはポリアミドオリゴマーを含有するブロックである請求項1~7のいずれか記載の組成物。
- [9] (b)が、アニオン性およびノニオン性の親水性ブロックからなる群から選ばれる1種または2種以上のブロックである請求項1~8のいずれか記載の組成物。
- [10] (b)が、2価フェノールのアルキレンオキシド付加物である請求項1〜9のいずれか記載の組成物。
- [11] (a)と(b)の重量比が80/20~10/90である請求項1~10のいずれか記載の組成物。
- [12] (B)が下記(B1)、(B2)および(B3)からなる群から選ばれる少なくとも1種である請求項1~11のいずれか記載の組成物。
  - (B1)ポリカーボネート樹脂
  - (B2)ポリエステル樹脂
  - (B3)ポリスチレン樹脂
- [13] (A)と(B)の重量比が1/99~40/60である請求項1~12のいずれか記載の組成物。
- [14] さらに、アルカリ金属もしくはアルカリ土類金属の塩、界面活性剤、相溶化剤およびイオン性液体からなる群から選ばれる少なくとも1種の添加剤(C)を含有してなる請求項1〜13のいずれか記載の組成物。
- [15] 請求項1〜14のいずれか記載の組成物用である、(A)からなる帯電防止剤。
- [16] 請求項1〜14のいずれか記載の組成物を成形してなり、ヘーズが20%以下である 成形体。
- [17] 請求項16記載の成形体に塗装および/または印刷を施してなる成形物品。

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/008633

A. CLASSII	ICATI	ON OF SUBJECT	MATTED		
Int.	C1 <sup>7</sup>	C08L87/00,	67/00,	101/00,	C08G81/02
According to	Interna	tional Patent Classi	ification (IPC	c) or to both na	tional classification

#### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl<sup>7</sup> C08L1/00-101/16, C08K3/00-13/08, C08G81/00-81/02

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

# C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

A JP 7-292234 A (T 07 November, 1995	& EP 1273629 A1 A1 Teijin Ltd.).	Relevant to claim No
07 November, 1995	Teijin Ltd.),	
Full text (Family: none)	5 (07.11.95),	1-17
A JP 5-320497 A (T 03 December, 1993 Full text (Family: none)	Foray Industries, Inc.), 3 (03.12.93),	1-17

X	Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.
"A"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier application or patent but published on or after the international	"T" later document published after the international filing date or prior date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of process and the control of the co	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance to the step when the football relevance to the step when t
"O" "P"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	considered to involve an inventive step when the document is
Date	of the actual completion of the international search 18 October, 2004 (18.10.04)	Date of mailing of the international search report 09 November, 2004 (09.11.04)
Name	and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
Facsir orm P	nile No, CT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	ant passages	Relevant to claim N
A	JP 2-194052 A (Toray Industries, Inc.), 31 July, 1990 (31.07.90), Full text (Family: none)		1-17
<b>A</b> .	JP 62-273252 A (Toray Industries, Inc.), 27 November, 1987 (27.11.87), Full text & EP 242158 A2 & US 5338795 A1	·	1-17
			·
			·
	•		
	·		
	·		
_ = 4			

A. 発明の	屋子で八甲の八年 (二十八年)		047 008 633
In t	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))	<b>)</b> .	
1 111.	C1' C08L87/00, 67/00,	101/00,	
•	C08G81/02		
B. 調査を	行った八郎		
調査を行った	日小田谷州(日曜社会)		<del></del>
1 n +	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int.	C1' C08L1/00-101/16,	C08K3/00-13/08	
İ	C08G81/00-81/02		
		•	
最小服 學 別 別 別 別	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
1230	イン具件で脚直を行うた分野に含まれるもの		•
			•
•	•	•	
国際調査で使	用した電子データベース (データベースの名称	to complete the complete to th	
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	が、調査に使用した用語)	
		·	
			,
<del></del>		•	
C. 関連する	ると認められる文献		
引用文献の	·		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	レナトフの間生とこれー	関連する
A	ID COCC COCC	してさは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
1 1	JP 2002-309097 A	(リケンテクノス株式会社)	1-17
		WO 1079354 A1	'
1.	$10^{\circ}$ Dr $12/3629$ A1	•	,
1	& US 2003-183810		
	2000 103810	Al	
A	ID 7 00000		
, 4	JP 7-292234 A (帝人	.株式会社)	1-17
	1995. 11. 07, 全文 (ファ	ミリーかし)	1
1.			
A	JP 5-320497 A (東レ	**************************************	
	1993 12 02 4 (元)	体式会社)	1-17
	1993. 12. 03, 全文 (ファ	ミリーなし)	·
C CHIII OCT A			
区域の続き	にも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	(II 大、去) (III
* 引用文献の			既を登開。
本 り用又歌の	ウカテゴリー	の日の後に公表された文献	
トロー・カーを下げる	『のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ	わた文献でなって
		出願と矛盾するものではなく、発	明の原理マは理会
「「」、国际田殿	日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの	のの原理又は理論
」	表されたもの		最大は一大のなっている
「し」後元祖主	張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性乂は進歩性がかいと多ぅ	これ ス ま の
アン 中口 アル (権)	は他の特別な理由を確立するために引用する自由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、当	該すずと作りょい
「〇」口頭によ	円で刊9/	エの人脈との、当菜者にとって自	明である組合:
「D」国際出館	る開示、使用、展示等に言及する文献	よつ(延歩性かないと考えられる	ずるのでは日本に
	日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了	した日		
一ついかかって クロ 1	18. 10. 2004	国際調査報告の発送日 〇〇 11	000
		国際調査報告の発送日 09.11	2004
国際調本機関の	名称及びあて先		7 7
日本田	名が及びめて先 特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員)	4J 7107
まる エクロ	や計グ (15A/JP) 便番号100-8915	杉原 進	1 1 1 0 /
東京無	代報 5100-8915 千代田区霞が関三丁目 4番3号	-	
· ~~~		電話番号 03-3581-1101	内線 3455
		I	· **** 0 4 0 0

4	

	国际山胆香号 PC	1/ 1 P 2 0	04/00863
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献		•
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所	ボの忠二	関連する
A	JP 2-194052 A (東レ株式会社)	ルタスポ	請求の範囲の番
	1990.07.31,全文(ファミリーなし)		1-17
			-
A	JP 62-273252 A (東レ株式会社)		1-17
	1987. 11. 27, 全文 & EP 242158 & US 5338795 A1	A 2	
		•	·
	·		
			•
'		į	
	•		
			•
-			
İ	·		
	·		
			•
		1	·
		İ	
		1	
		-	
			•
		1	
, [			•
	·		
	·		•
		- 1	
	<u> </u>		.:
性 TPCT / I	SA/210 (第2ページの独さ) /2004年1月)		